# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-083713

(43) Date of publication of application: 26.03.1996

(51)Int.Cl.

H01F 10/14 H01F 41/18

(21)Application number : 06-216270

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

09.09.1994

(72)Inventor: ARAKI TAKESHI

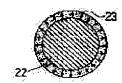
TANI YOSHIHIRO **IKEDA HIDEO** OKABE MASASHI

## (54) THIN FILM MAGNET, MANUFACTURE THEREOF AND CYLINDRICAL FERROMAGNEETIC THIN FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a thin film magnet having high maximum energy product for accomplishment of microminaturization and high efficiency of the device. and to obtain a cylindrical ferromagnetic thin film having radial anisotropic property.

CONSTITUTION: This thin film magnet is manufactured by a physical vapor deposition method, it has an Nd2Fe14B ferromagnetic compound as the main phase, and it has the composition of (Nd1-xRx)yM1-y-zBz alloy (R indicates at least one or more kinds selected from Tb. Ho and Dy, M indicates Fe metal or an Fe radical alloy containing at least one or more kinds of Co and Ni) in the range of  $0.04 \le x \le 0.10$ ,  $0.11 \le y \le 0.15$ ,  $0.08 \le z \le 0.15$ . Also, a vertically magnetized film 23 of the above-mentioned composition is formed on the side face of a columnar (or cylindrical) substrate 22. As a result, maximum energy product of 120kJ/m3 or higher can be obtained by the thin film magnet, and a cylindrical ferromagnetic thin film has radial anisotropy.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

05.09.1997

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2957421

[Date of registration]

23.07.1999

[Number of appeal against examiner's decision

JP-A-H08-83713 Page 2 of 26

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

\* NOTICES \*

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### **CLAIMS**

## [Claim(s)]

[Claim 1] the yM1-y-zBz alloy (R -- Tb --) which is produced by physical vapor deposition and makes the main phase the ferromagnetic compound of a Nd2Fe14B mold (Nd1-xRx) At least one or more sorts and M which are chosen from Ho and Dy Fe metal, Or it is the thin film magnet which is a thin film magnet which consists of a Fe radical alloy containing at least one or more sorts chosen from Co and nickel, and is characterized by the presentation being 0.04 < x < 0.10, 0.11 < y < 0.15, and 0.08 < x < 0.15.

[Claim 2] the yM1-y-zBz alloy (R  $\sim$  Tb  $\sim$ ) which makes the main phase the ferromagnetic compound of a Nd2Fe14B mold by forming membranes to the substrate arranged in a vacuum tub (Nd1-xRx) At least one or more sorts and M which are chosen from Ho and Dy Fe metal, Or it consists of a Fe radical alloy containing at least one or more sorts chosen from Co and nickel. The presentation is the manufacture approach of the thin film magnet characterized by being the approach of manufacturing the thin film magnet which are 0.04 < x < 0.10, 0.11 < y < 0.15, and 0.08 < x < 0.15, heating the above-mentioned substrate to predetermined temperature, and forming membranes to the above-mentioned substrate at predetermined gas pressure and a predetermined membrane formation rate.

[Claim 3] The manufacture approach of the thin film magnet given in the 2nd term of a claim characterized by making temperature of a substrate into 530-570 degrees C.

[Claim 4] The manufacture approach of the thin film magnet given in the 2nd term of a claim characterized by carrying out a membrane formation rate in 0.1–4micrometers/hour.

[Claim 5] The manufacture approach of the thin film magnet given in the 2nd term of a claim characterized by setting gas pressure to 0.05-4Pa.

[Claim 6] The manufacture approach of the thin film magnet given in the 2nd term of a claim characterized by forming membranes with the substrate temperature of 530-570 degrees C, the membrane formation rate of 0.1-4micrometers/hour, and the gas pressure of 0.05-4Pa.

[Claim 7] The cylindrical shape ferromagnetic thin film characterized by having the substrate of the shape of a cylinder or a cylindrical shape, and the perpendicular magnetic anisotropy films formed by the side face of this substrate, and having a radial anisotropy.

[Claim 8] the yM1-y-zBz alloy (R -- Tb --) with which perpendicular magnetic anisotropy films make the main phase the ferromagnetic compound of a Nd2Fe14B mold (Nd1-xRx) At least one or more sorts and M which are chosen from Ho and Dy Fe metal, Or it is a cylindrical shape ferromagnetic thin film given [ unstated / from Fe radical alloy containing at least one or more sorts chosen from Co and nickel / and characterized by the presentation being 0.04 < x < 0.10, 0.11 < y < 0.15, and 0.08 < z < 0.15] in the 7th term of a claim.

[Claim 9] The 7th term of a claim characterized by preparing the buffer layer between a substrate and perpendicular magnetic anisotropy films, or a cylindrical shape ferromagnetic thin

JP-A-H08-83713 Page 3 of 26

film given in the 8th term.

[Translation done.]

\* NOTICES \*

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[Industrial Application] This invention relates to a thin film magnet, its manufacture approach and a cylindrical shape ferromagnetic thin film, the thin film magnet especially used for a small device or magnetic recording devices, such as a small motor, a microwave oscillator, and a micro machine, its manufacture approach, and a cylindrical shape ferromagnetic thin film.

[0002]

[Description of the Prior Art] In recent years, small, the light weight, and high performance-ization of a video movie, a cassette tape recorder, a transmitter, etc. are progressing. The magnet used for the small device which constitutes these devices has been obtained by machining the block of a current bond magnet or a sintered magnet.

[0003] The high thing of a magnetic maximum energy product is desirable because of high-performance-izing of a device. However, since a moldability is thought as important with a small magnet, excelling in machinability is important. Although the maximum energy product of a sintered magnet is very as high as about three a maximum of 370 kJ/m, since it is a weak ingredient, difficulty is in minute configuration processing by the machine, and it is unsuitable for a small magnet. On the other hand, since the bond magnet is excellent in machinability, with the magnet of current millimeter size, the bond magnet is in use. However, a maximum energy product is about three 40 – 120 kJ/m on mass-production level, and only about three 170 kJ/m is obtained also on researches—and—developments level.

[0004] Moreover, the cylindrical shape magnet which has the radial anisotropy used for a small motor and small rotation sensor etc. is produced by current, the fabricating-in magnetic field method, the extrusion method, etc. The magnet outer diameter by which current manufacture is carried out from needing a certain amount of size for the bore of a cylindrical shape magnet by the fabricating-in magnetic field method for magnetic field formation of a radial direction is about 1cm in min. Moreover, the magnet outer diameter by which current manufacture is carried out from needing a certain amount of magnitude for metal mold in order to secure the reinforcement which can bear a press pressure in an extrusion method is about 1cm in min too. These magnets are machined further and required roundness and dimensional accuracy are secured. In the case of the cylindrical shape magnet which has the radial anisotropy of milli size or the size not more than it, in such a manufacture process, the production is difficult.

[0005] Moreover, when the physique applied to inspection / restoration robot of industry and medical application is three or less 1cm magnet for micro machines, the size becomes several very minute mm three or less thing, and magnetic production is almost impossible for it in machining.

[0006] On the other hand, if physical vapor deposition, such as a spatter, is applied to production

JP-A-H08-83713 Page 4 of 26

of a small magnet, a magnetic dimension is controllable by submicron order. Moreover, it is also possible to control many properties, such as magnetic internal stress, crystallinity, and a crystal stacking tendency, by membrane formation conditions. Taking advantage of these advantages, the thin film magnet of a rare earth alloy system is developed recently. For example, by JP,4–99010,A, by selecting substrate temperature and a membrane formation rate shows that the thin film magnet of a maximum energy product 80 – 111 kJ/m3 is obtained in the presentation range with Nd–(Fe, Co, aluminum)–B. Moreover, in J.Appl.Phys., vol.70, No.10, and p6345–6347 (1991), the maximum energy product of about 165 kJ/m3 has been obtained in Sm8.04Fe79.16Ti9.11V3.69 thin film. These serve as a maximum energy product almost equivalent to an above–mentioned bond magnet.

[Problem(s) to be Solved by the Invention] In order to attain the miniaturization of a device, with the engine performance maintained, the magnet which has a maximum energy product more than the bond magnet mainly used for the current small device is needed. However, the conventional thin film magnet had the trouble exceeding the maximum energy product of a bond magnet that it was not a thing.

[0007]

[0008] Moreover, the roundness of 10-micron order and the dimensional accuracy of a radial direction are required especially of the cylindrical shape magnet which has the radial anisotropy used for a small motor and small rotation sensor etc. As mentioned above, in the conventional method, dimensional accuracy was secured by machining, and the process of machining was indispensable. Moreover, the cylindrical shape magnet which has milli size or a radial anisotropy not more than it had the trouble that production was difficult.

[0009] This invention was made in order to solve such a problem, and it aims at acquiring the thin film magnet which has the three or more 120 kJ/m and about three a maximum of 220 kJ/m maximum energy product exceeding the mass-production level of a bond magnet, and its manufacture approach. Moreover, while it is non-processed and offering the cylindrical shape ferromagnetic which has the radial anisotropy from which the roundness and dimensional accuracy of micron order were secured, it aims at obtaining the cylindrical shape ferromagnetic thin film which has milli size or a radial anisotropy not more than it.

[0010]

[Means for Solving the Problem] Invention concerning the 1st term of a claim of this invention is produced by physical vapor deposition. the yM1-y-zBz alloy (at least one or more sorts and M as which R is chosen from Tb, Ho, and Dy -- Fe metal --) which makes the main phase the ferromagnetic compound of a Nd2Fe14B mold (Nd1-xRx) Or it is the thin film magnet which consists of a Fe radical alloy containing at least one or more sorts chosen from Co and nickel, and the presentation is 0.04 < x < 0.10, 0.11 < y < 0.15, and 0.08 < z < 0.15.

[0011] the yM1-y-zBz alloy (R -- Tb --) which makes the main phase the ferromagnetic compound of a Nd2Fe14B mold when invention concerning the 2nd term of a claim of this invention forms membranes to the substrate arranged in a vacuum tub (Nd1-xRx) At least one or more sorts and M which are chosen from Ho and Dy Fe metal, Or it consists of a Fe radical alloy containing at least one or more sorts chosen from Co and nickel. The presentation is the approach of manufacturing the thin film magnet which are 0.04 <= x <= 0.10, 0.11 <= y <= 0.15, and 0.08 <= z <= 0.15, heats the above-mentioned substrate to predetermined temperature, and forms membranes to the above-mentioned substrate at predetermined gas pressure and a predetermined membrane formation rate.

[0012] Invention concerning the 3rd term of a claim of this invention makes temperature of a substrate 530-570 degrees C.

[0013] Invention concerning the 4th term of a claim of this invention carries out a membrane formation rate in 0.1-4micrometers/hour.

[0014] Invention concerning the 5th term of a claim of this invention sets gas pressure to 0.05–4Pa.

[0015] Invention concerning the 6th term of a claim of this invention forms membranes with the substrate temperature of 530-570 degrees C, the membrane formation rate of 0.1-4micrometers/hour, and the gas pressure of 0.05-4Pa.

[0016] Invention concerning the 7th term of a claim of this invention is equipped with the substrate of the shape of a cylinder or a cylindrical shape, and the perpendicular magnetic anisotropy films formed by the side face of this substrate, and has a radial anisotropy. [0017] the yM1-y-zBz alloy (R  $\sim$  Tb  $\sim$ ) with which invention concerning the 8th term of a claim of this invention makes the main phase the ferromagnetic compound of a Nd2Fe14B mold for perpendicular magnetic anisotropy films (Nd1-xRx) At least one or more sorts chosen from Ho and Dy and M are constituted from a Fe metal or a Fe radical alloy containing at least one or more sorts chosen from Co and nickel, and set the presentation to 0.04 < x < 0.10, 0.11 < y < 0.15, and 0.08 < z < 0.15.

[0018] Invention concerning the 9th term of a claim of this invention prepares a buffer layer between a substrate and perpendicular magnetic anisotropy films.
[0019]

[Function] In the 1st term of a claim of this invention, since high residual magnetization or coercive force is acquired compared with a bond magnet and the conventional thin film magnet, a three or more 120 kJ/m maximum energy product is obtained.

[0020] In the 2nd term of a claim of this invention, since high residual magnetization or coercive force is acquired compared with a bond magnet and the conventional thin film magnet, the thin film magnet with which a three or more 120 kJ/m maximum energy product is obtained can be manufactured.

[0021] In the 3rd term of a claim of this invention, since still higher coercive force is realizable by producing a thin film magnet at the substrate temperature of 530-570 degrees C, a three or more 140 kJ/m maximum energy product is obtained.

[0022] In the 4th term of a claim of this invention, since still higher residual magnetization is realizable by producing by 0.1-4micrometers/hour in membrane formation rate, a three or more 140 kJ/m maximum energy product is obtained.

[0023] In the 5th term of a claim of this invention, since still higher residual magnetization is realizable by making gas pressure into the range of 0.05-4Pa, a three or more 140 kJ/m maximum energy product is obtained.

[0024] In the 6th term of a claim of this invention, if it produces by 0.1-4micrometers/hour in the substrate temperature of 530-570 degrees C, and membrane formation rate, and 0.05-4Pa of gas pressure, since high residual magnetization and coercive force are realizable, a three or more 160 kJ/m maximum energy product is obtained.

[0025] In the 7th term of a claim of this invention, since perpendicular magnetic anisotropy films are formed by the side face of a cylinder or a cylinder substrate, it is non-processed and the cylindrical shape ferromagnetic which has the radial anisotropy from which the roundness of micron order and the dimensional accuracy of a radial direction were secured can be obtained. Moreover, the cylindrical shape ferromagnetic which has a high radial anisotropy also in milli size or the size not more than it is producible with a sufficient precision.

[0026] In the 8th term of a claim of this invention, while realizing a thin film magnet, then a high radial anisotropy given in the 1st term of a claim for perpendicular magnetic anisotropy films, a high maximum energy product can be attained.

[0027] In the 9th term of a claim of this invention, the degree of adhesion of a substrate and a ferromagnetic thin film can be raised by preparing a buffer layer between a substrate and perpendicular magnetic anisotropy films. Moreover, the crystal stacking tendency of perpendicular magnetic anisotropy films can be raised by the buffer layer, and a high radial anisotropy can also be realized.

[0028]

[Example] Next, the thin film magnet by this invention, its manufacture approach, and a cylindrical shape ferromagnetic thin film are explained concretely, referring to a drawing. Drawing 1 is the outline sectional view showing the membrane formation equipment for forming the thin film magnet by one example of this invention. In addition, the same sign shows the same or a considerable part among each drawing. In drawing 1, the port 2 in which a membrane formation device can be installed is established in the vacuum tub 1, and the cathode electrode 3, the phi3 inch target 4, and the closing motion—type shutter plate 5 are installed as a device of a spatter

JP-A-H08-83713 Page 6 of 26

here. A target 4 is countered, the substrate holder 6 is installed, and it can equip with the substrate 7 and mask 8 which are phi2 inch. Moreover, 9 is a heater and can heat a substrate 7 to about 800 degrees C.

[0029] With this membrane formation equipment, the thin film magnet by this invention is formed in a substrate 7 by introducing membrane formation gas into the vacuum tub 1 for a target 4 through a bulb 11, after considering as –(Nd, R) M–B alloy and fully exhausting the inside of the vacuum tub 1 by the exhaust air system 10, making a target 4 discharge, and performing sputtering. Moreover, a thin film magnet can be formed only in the part of a request of a substrate 7 with a mask 8. In addition, if the shutter plate 5 is closed, the membrane formation matter adheres to a substrate 7, and the temperature of the injection power to a target 4, Ar gas pressure, and a substrate 7 can be controlled by the power controller 12, the massflow controller 13, and the temperature controller 14 to a precision, respectively.

[0030] Although the spatter is used as a forming-membranes method in this example, when based on a vacuum deposition method, as shown in <u>drawing 2</u>, an evaporation source 15 is installed in a port 2, for example, (Nd, R) same membrane formation can be performed heating and by making it evaporate by using -M-B alloy as a raw material. Moreover, when based on the laser ablation method, as shown in <u>drawing 3</u>, the laser beam from a laser light source 16 is condensed with a lens 18 through a slit 17, and the same membrane formation as the case of a spatter can be too performed by performing ablation, rotating the target 4 made from a (Nd, R)-M-B alloy by the target rolling mechanism 19. That is, the thin film magnet by this invention can be produced with physical vapor deposition, such as a spatter, vacuum evaporation technique, and the laser ablation method.

[0031] Moreover, in \*\*\*\*, although the case of a unit was shown, as for each membrane formation device, in pluralism, a thin film magnet can be formed similarly. The horizontal sectional view of the membrane formation equipment in the case of being based on a plural coincidence spatter is shown in <u>drawing 4</u> as the example of representation. Moreover, <u>drawing 5</u> is the sectional view which met the A-A' line of <u>drawing 4</u>. In these drawings, into the vacuum tub 1, three sets of the cathode electrodes 3a, 3b, and 3c are installed, and the phi2 inch substrate 7 is formed in the rotating type substrate holder 20 in which six-sheet wearing to coincidence is possible in the center section. The thin film of a mixed presentation of each target presentation can be formed by making coincidence discharge and carrying out sputtering of three sets of the targets 4a, 4b, and 4c, the phi3 inch targets 4a, 4b, and 4c being installed, respectively in three sets of the cathode electrodes 3a, 3b, and 3c, and making them rotate the rotating type substrate holder 20 with a rotating machine 21.

[0032] Furthermore, the power controllers 12a, 12b, and 12c are connected to three sets of the cathode electrodes 3a, 3b, and 3c according to the individual, respectively, and the thin film of various presentations can be formed by controlling independently the injection power to each targets 4a, 4b, and 4c by these power controllers 12a, 12b, and 12c. The membrane formation gas at the time of membrane formation is introduced into the vacuum tub 1 through a bulb 11, and the flow rate is controlled by the massflow controller 13. Moreover, a substrate 7 can be heated at the heater 9 installed inside the rotating type substrate holder 20, and the temperature of a substrate 7 is controlled by the temperature controller 14. Furthermore, between the rotating type substrate holder 20 and each targets 4a, 4b, and 4c, the closing motion—type shutter plates 5a, 5b, and 5c are attached, and if the shutter is closed even if it is during sputtering, the membrane formation matter will adhere to a substrate 7. According to this membrane formation equipment, since a 3 yuan presentation is independently controllable, the presentation of the thin film of plural systems, such as a yM1-y-zBz thin film magnet by this invention (Nd1-xRx), is easily controllable.

[0033] In order that the ferromagnetic phase of a Nd2Fe14B mold may turn into the main phase in a certain presentation range including the presentation range given in the 1st term of a claim and C shaft of the crystal may carry out orientation of the thin film obtained by above—mentioned physical vapor deposition in the direction of thickness, the magnetic anisotropy of the direction of thickness serves as strong perpendicular magnetic anisotropy films. And if especially the presentation of a thin film is the presentation range given in the 1st term of a claim, since

JP-A-H08-83713 Page 7 of 26

high residual magnetization or coercive force is acquired as compared with a bond magnet or the conventional thin film magnet, a three or more 120 kJ/m maximum energy product can be obtained.

[0034] In addition, although it will not be limited especially if substrate temperature is beyond the crystallization temperature of a thin film, the temperature requirement the ferromagnetic phase of a Nd2Fe14B mold is obtained by stability, and C shaft of the crystal carries out [ a temperature requirement ] orientation in the direction of thickness is desirable. For example, although the material property of 0.76B0.13(Nd0.93Tb0.07) Fe0.11 thin film (crystallization temperature: 480 degrees C) produced at various substrate temperature is shown in Table 1, it turns out that the thin film made the main phase the ferromagnetic phase of a Nd2Fe14B mold when substrate temperature was about 500–630 degrees C beyond crystallization temperature, and C shaft of the crystal carried out [ the thin film ] orientation in the direction of thickness is obtained, and a high maximum energy product can be realized. [0035]

[Table 1]

表1

| 表1   |      |                                    |     |          |               |                                    |     |          |
|------|------|------------------------------------|-----|----------|---------------|------------------------------------|-----|----------|
|      | 基板温度 | 主相                                 | C軸  | 最大エネルギー  | 桔晶化処理         | 主相                                 | C軸  | 最大エネルギー  |
|      | (°C) |                                    | 配向性 | 蓿(kJ/m³) |               | •                                  | 配向性 | 穫(kJ/m³) |
| 試料1  | 300  | アモルファス                             | ×   | 1以下      | 530°C×30min   | Nd2Fe14B                           | ×   | 68       |
|      |      |                                    |     |          |               | 型結晶相                               |     |          |
| 試料2  | 400  | アモルファス                             | ×   | 1以下      | 530°C × 30min | Nd <sub>2</sub> Fe <sub>14</sub> B | ×   | 73       |
|      |      |                                    |     |          |               | 型結晶相                               |     |          |
| 試料3  | 420  | アモルファス                             | ×   | 1以下      | 530°C×30min   | Nd <sub>2</sub> Fe <sub>14</sub> B | . 0 | 158      |
|      |      |                                    |     |          |               | 型結晶相                               |     |          |
| 試料 4 | 480  | アモルファス                             | ×   | 1以下      | 530℃×30min    | Nd2Fe14B                           | 0   | 166      |
|      |      |                                    |     |          |               | 型結晶相                               | l   |          |
| 試料 5 | 500  | $Nd_2Fe_{14}B$                     | 0   | 165      |               |                                    |     |          |
|      |      | 型結晶相                               |     |          |               |                                    |     |          |
| 試料6  | 550  | Nd <sub>2</sub> Fe <sub>14</sub> B | 0   | 174      |               |                                    |     |          |
|      |      | 型結晶相                               |     |          |               |                                    |     |          |
| 試料7  | 600  | Nd <sub>2</sub> Fe <sub>14</sub> B | 0   | 163      |               |                                    |     |          |
|      |      | 型結晶相                               |     |          |               |                                    |     |          |
| 試料 8 | 630  | Nd2Fe14B                           | 0   | 155      | _             |                                    |     |          |
|      |      | 型結晶相                               |     |          | -             |                                    |     | _        |
| 試料 9 | 700  | Nd <sub>2</sub> Fe <sub>14</sub> B | ×   | 97       |               |                                    |     |          |
|      |      | 型結晶相                               |     | '        |               |                                    |     |          |

[0036] Moreover, as shown by the sample 4 in Table 1, it is possible to obtain said perpendicular magnetic anisotropy films by forming near crystallization temperature, performing crystallization processing heated with an electric furnace etc. above crystallization temperature, and depositing the ferromagnetic phase of a Nd2Fe14B mold, even when the amorphous phase is the main phase, without fully crystallizing. Moreover, if a difference with crystallization temperature is less than 60 degrees C even if it is the case where substrate temperature is below crystallization temperature, as shown by the sample 3, said perpendicular magnetic anisotropy films are too obtained by crystallization processing, and a maximum energy product almost equivalent to the thin film produced at the substrate temperature of 500 degrees C – 630 degrees C can be realized. On the other hand, when substrate temperature is lower than crystallization temperature 80 degrees C or more, even if it performs crystallization processing, only the isotropic thin film is obtained, without carrying out orientation of the C shaft of a crystal in the direction of thickness. Moreover, since C shaft stacking tendency of a crystal collapses at substrate temperature, such as 700 etc. degrees C, extremely high substrate temperature is not desirable.

[0037] As mentioned above, it turns out that the thin film magnet by this invention can be produced also at the substrate temperature below crystallization temperature if crystallization processing is performed, and it can produce in a very large temperature requirement. In addition, C shaft stacking tendency in Table 1 is set to the X-ray diffraction pattern of the thin film magnet shown in drawing 6. the sum of the peak I of C side over all peak intensity sigmal of a Nd2Fe14B mold compound (00m) (m is the integer of 1–10), and the peak I (105) of the field near C side (105) — if /sigmal is 0.9 or more comparatively (I(00m) +I (105)) — fitness (O) — The case of less than 0.9 was made into the defect (x). This is the same also about Table 2, 3, and 4 mentioned later.

[0038] Moreover, it will not be limited especially if it is below several micrometer/hour in magnetic-thin-film formation general about a membrane formation rate (time amount). However, since C shaft stacking tendency of a crystal collapses at membrane formation rates, such as 40 micrometer/hour, as shown in the material property of 0.76B0.13Fe0.11 thin film in the next table 2 (Nd0.93Tb0.07), an extremely high membrane formation rate is not desirable. [0039]

[Table 2] 表 2

|     | 成膜速度(μm/hour) | C軸配向性 | 最大エネルギー積(kJ/m³) |
|-----|---------------|-------|-----------------|
| 試料1 | 0. 05         | 0     | 162             |
| 試料2 | 0. 1          | 0     | 169             |
| 試料3 | 0. 5          | 0     | 170             |
| 試料4 | 1.0           | 0     | 172             |
| 試料5 | 5. 0          | 0     | 170             |
| 試料6 | 8. D          | 0     | 166             |
| 試料7 | 10. 0         | 0     | 165             |
| 試料8 | 20. 0         | 0     | 160             |
| 試料9 | 40. 0         | ×     | 86              |

[0040] Moreover, especially a substrate ingredient is not limited, but as shown in the material property of 0.76B0.13Fe0.11 thin film in the next table 3 (Nd0.93Tb0.07), it can use broad ingredients, such as glass, Si, a metal, an alloy, an oxide, and a nitride. In addition, that it is with the spatter film by the type of Fe in Table 3, Fe-Si, Fe-Co, and a Fe-nickel substrate has a form which is what formed membranes by the spatter and obtained each ingredient on the quartz-glass plate, namely, covered the front face of a quartz-glass plate with the spatter film of each ingredient.

[0041] [Table 3] 表3

|      | 基板材料       | 基板のタイプ         | C軸配向性 | 最大エネルギー積 |
|------|------------|----------------|-------|----------|
|      |            | (板厚)           |       | (kJ/m³)  |
| 試料1  | 石英ガラス      | バルク(0.5mm)     | 0     | 165      |
| 試料2  | Si         | 単結晶ウエハ(0.35mm) | 0     | 161      |
| 試料3  | A12O3      | バルク(0.8mm)     | 0     | 163      |
| 試料4  | MgO        | バルク(0.8mm)     | 0     | 166      |
| 試料5  | TiN        | バルク(0.8mm)     | 0     | 170      |
| 試料6  | <b>W</b> . | バルク(0.5mm)     | 0     | 169      |
| 試料7  | Fe         | スパッタ膜(0.2μm)   | 0     | 161      |
| 試料8  | Fe-Si      | スパック膜(0.2μm)   | 0     | 160      |
| 試料9  | Fe-Co      | スパッタ膜(0.2μm)   | 0.    | 167      |
| 試料10 | Fe-Ni      | スパッタ膜(0.2μπ)   | 0     | 159      |

JP-A-H08-83713 Page 9 of 26

[0042] Furthermore, when membrane formation is based on a spatter, it will not be limited especially if it is number-of-cases mmPa of magnetic-thin-film formation general about membrane formation gas pressure – a number Pa grade. However, since C shaft stacking tendency of a crystal collapses in gas pressure, such as 40 etc.Pa, as shown in the material property of 0.76B0.13Fe0.11 thin film in the next table 4 (Nd0.93Tb0.07), extremely high gas pressure is not desirable.

[0043]

[Table 4] 表 4

|     | Arガス圧 (Pa) | C軸配向性 | 最大エネルギー積(kJ/m³) |
|-----|------------|-------|-----------------|
| 試料1 | 0. 05      | 0     | 170             |
| 試料2 | 0. 50      | 0     | 168             |
| 試料3 | 2. 00      | 0     | 169             |
| 試料4 | 5. 00      | 0     | 166             |
| 試料5 | 8. 00      | 0     | 165             |
| 試料6 | 20. 0      | 0     | 161             |
| 試料7 | 40. 0      | ×     | 92              |

[0044] Next, based on an example, this invention is further explained to a detail. the membrane formation equipment shown in example 1. drawing 4 — target 4a to kick was attached in each cathode electrodes 3a, 3b, and 3c, having used Fe metal and target 4c as the FeB alloy for Nd-R (R is Tb, or Ho or Dy) and target 4b. In addition, target 4a arranges and produced R metal chip of 5mmx5 mmx1mm on phi3 inch Nd metal target. Next, after equipping the rotating type substrate holder 20 with the quartz-glass substrate of 12mmx12 mmxt0.5mm and exhausting the inside of the vacuum tub 1 to 1x10 – 4 or less Pa by the exhaust air system 10, the substrate 7 was heated to 590 degrees C at the heater 9.

[0045] After the temperature of a substrate 7 is stabilized, while introducing Ar gas in the vacuum tub 1 and seting a pressure constant by 8Pa, the rotating type substrate holder 20 was rotated with the rotating machine 21. And after having impressed the electrical potential difference to each targets 4a, 4b, and 4c where the shutter plates 5a, 5b, and 5c are closed, having made coincidence discharge, performing sputtering for 5 - 15 minutes and removing the oxide on the front face of a target, the shutter plates 5a, 5b, and 5c were opened, and membrane formation of a up to [ a substrate 7 ] was started. After performing time amount membrane formation predetermined by membrane formation rate 8 micrometer/hour, exhausting by suspending discharge of each target, supply of Ar gas, and substrate heating at a heater to coincidence, it cooled slowly within the vacuum tub 1, and the yM(Nd1-xRx)1-y-zBz thin film of about 2-micrometer thickness was obtained. In addition, the presentation of a thin film magnet was controlled by changing y in an empirical formula, and z with the injection power to each target, and changing x independently by the chip number of sheets of R, respectively. [0046] In the thin film magnet by this invention, the yFe(Nd1-xTbx)1-y-zBz thin film in case R is Tb was taken up to representation, and the magnetic properties of that direction of thickness were shown in Table 5.

[0047]

[Table 5]

表5

| 1223 | 組成  | 残留磁化  | 保磁力 | 最大エネルギー  |
|------|---|-------|-----|----------|
|      |   | (1)   |     | 積(kJ/m³) |
| 試料1  | <sup>(Nd</sup> 0. 96 <sup>Tb</sup> 0. 04 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> 0. 81 <sup>B</sup> 0. 08                                      | 1. 09 | 528 | 156      |
| 試料2  | (Nd <sub>0</sub> . 96 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 04 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 74 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15 | 1.00  | 712 | 143      |
| 試料3  | (Nd <sub>0</sub> . 96 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 04 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 76 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 11 | 1. 03 | 672 | 161      |
| 試料4  | (Nd <sub>0</sub> . 96 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 04 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> <sub>0. 77</sub> B <sub>0. 08</sub>              | 1. 02 | 600 | 145      |
| 試料5  | (Nd <sub>0</sub> , 96 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> , 04 <sup>)</sup> 0, 15 <sup>Pe</sup> <sub>0</sub> , 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> , 15 | 0. 92 | 768 | 128      |
| 試料6  | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 81 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08 | 1.06  | 624 | 194      |
| 試料7  | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 11</sub> Fe <sub>0. 78</sub> B <sub>0. 11</sub>                                      | 1. 02 | 696 | 170      |
| 試料8  | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 74 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15 | 0. 97 | 800 | 157      |
| 試料9  | <sup>(Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>Fe</sup> 0. 79 <sup>B</sup> 0. 08                                      | 1. 02 | 656 | 184      |
| 試料10 | <sup>(Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>Fe</sup> 0. 76 <sup>B</sup> 0. 11                                      | 1.00  | 736 | 165      |
| 試料11 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 72 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15 | 0. 93 | 832 | 149      |
| 試料12 | <sup>(Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> 0. 77 <sup>B</sup> 0. 08                                      | 1. 00 | 688 | 172      |
| 試料13 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 74 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 11 | 0. 97 | 768 | 157      |
| 試料14 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15 | 0. 88 | 840 | 141      |
| 試料15 | (Nd <sub>0</sub> . 90 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 10 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 81 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08 | 1. 01 | 656 | 153      |
| 試料16 | <sup>(Nd</sup> 0. 90 <sup>Tb</sup> 0. 10 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> 0. 74 <sup>B</sup> 0. 15                                      | 0. 91 | 840 | 132      |
|      | <sup>(Nd</sup> 0. 90 <sup>Tb</sup> 0. 10 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>Fe</sup> 0. 76 <sup>B</sup> 0. 11                                      | 0. 95 | 760 | 144      |
|      | (Nd <sub>0</sub> . 90 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 10 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 77 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08 | 0. 94 | 704 | 135      |
| 試料19 | (Nd <sub>0</sub> , 90 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> , 10 <sup>)</sup> 0, 15 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> , 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> , 15 | 0. 86 | 880 | 133      |

[0048] [Table 6]

表5の続き

| レギー<br>)      |
|---------------|
| 1             |
| ,             |
|               |
|               |
|               |
| .,,,,,,,,,    |
|               |
|               |
| <del></del> - |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |

[0049] [Table 7]

|   | _ | _ |   |     |
|---|---|---|---|-----|
| 表 | h | ഗ | 籽 | -3: |

|              | 47 . 5   | - 1 - 1 |        | C. 7*2   |
|--------------|--|---------|--------|----------|
|              | 組成   | 残留磁化    | 保磁力    | 最大エネルギー  |
|              |  | (T)     | (kA/m) | 樹(kJ/m³) |
| 比較例21        | <sup>(Nd</sup> <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 90 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 83 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08 | 0. 96   | 72     | 22       |
| <b>比較例22</b> | $(Nd_{0.93}Tb_{0.07})_{0.90}^{Pe}$ 0.80 $^{B}$ 0.11  | 0. 89   | 80     | 25       |
| 比較例23        | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 90</sub> Fe <sub>0. 76</sub> B <sub>0. 15</sub>   | 0. 86   | 240    | 43       |
|              | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 90 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 74 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 17            | 0. 85   | 200    | 32       |
| <b>比較例25</b> | <sup>(Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> 0. 83 <sup>B</sup> 0. 06   | 1. 07   | 208    | 52       |
| <b>比較例26</b> | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 72 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 17            | 0. 84   | 680    | 95       |
| 比較例27        | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 81 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 06            | 1. 04   | 232    | 61       |
| 比較例28        | <sup>(Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>Fe</sup> 0. 70 <sup>B</sup> 0. 17   | 0. 80   | 696    | 96       |
| 比較例29        | <sup>(Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> 0. 79 <sup>B</sup> 0. 06   | 1. 00   | 256    | 71       |
| <b>比較例30</b> | <sup>(Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> 0. 68 <sup>B</sup> 0. 17   | 0. 73   | 704    | 77       |
| 比較例31        | <sup>(Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 17 <sup>Fe</sup> 0. 77 <sup>B</sup> 0. 06   | 0. 88   | 360    | 85       |
| <b>比較例32</b> | <sup>(Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 17 <sup>Fe</sup> 0. 75 <sup>B</sup> 0. 08   | 0. 86   | 600    | 108      |
| 比較例33        | <sup>(Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 17 <sup>Fe</sup> 0. 72 <sup>B</sup> 0. 11   | 0. 79   | 704    | 96       |
| 比較例34        | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 17</sub> Fe <sub>0. 68</sub> B <sub>0. 15</sub>   | 0.72    | 760    | 84       |
| 比較例35        | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 17 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 66 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 17            | 0. 67   | 840    | 73       |

[0050] Since high coercive force or residual magnetization is obtained compared with the bond magnet shown in the examples 1–3 of a comparison of this table, and the conventional Nd–Fe–B thin film magnet shown in the examples 4–9 of a comparison in the presentation range of 0.04 <= x <= 0.10, 0.11 <= y <= 0.15, and 0.08 <= z <= 0.15 so that clearly from Table 5, the high maximum energy product of 128 - 194 kJ/m3 has been realized. On the other hand, when the presentation of x shifts from the range 0.04 <= x <= 0.10 of this invention, for example, as shown in the examples 10-19 of a comparison, a maximum energy product is less than 120 kJ/m3 in y of a certain value, and z at x = 0.02 or x = 0.15. In the case of x = 0.02, although coercive force is improved a little as compared with the conventional thin film magnet, since sufficient value does not become, in all the range of the aforementioned y and z, it does not come to obtain a three or more 120 kJ/m maximum energy product.

[0051] Moreover, in x= 0.15, although coercive force is fully high, since the fall of residual magnetization is large, it becomes difficult to obtain a three or more 120 kJ/m maximum energy product over all the range of the aforementioned y and z too. Moreover, if the presentation range of y and z separates from the presentation range of 0.11 < y < 0.15 of this invention, and 0.08 < z < 0.15 even if it is 0.04 < x < 0.10, as shown in the examples 20 - 35 of a comparison, a three or more 120 kJ/m maximum energy product will no longer be obtained. For example, when a presentation shifts to a low Nd and low B presentation side, since alpha—Fe deposits in the film, high coercive force cannot be acquired. Moreover, since the magnetic anisotropy of the direction of thickness of a thin film magnet collapses when it shifts to a high Nd presentation side, both residual magnetization and coercive force decline. Furthermore, in the case where it shifts to a high B presentation side, the fall of residual magnetization becomes large. Therefore, it turns out that the maximum energy product exceeding 120 kJ/m3 is obtained in the presentation field of 0.04 < x < 0.10, 0.11 < y < 0.15, and 0.08 < z < 0.15. In addition, same result is brought also when R is Ho or Dy.

[0052] The yM(Nd0.93Tb0.07)1-y-zBz thin film magnet of about 2-micrometer thickness was formed on the quartz-glass substrate with the same procedure as an example 1, having used [ example 2., next target 4a in the membrane formation equipment shown in  $\underline{\text{drawing 4}}$  ] M (M

being a Fe-Co alloy, a Fe-nickel alloy, or a Fe-Co-nickel alloy) and target 4c as the FeB alloy for Nd-Tb and target 4b. In substrate temperature, 590 degrees C and Ar gas pressure made 8Pa and a membrane formation rate 8 micrometer/hour. The magnetic properties of the direction of thickness of the thin film magnet by this invention are shown in Table 6. Although magnetic properties change with change of a presentation of Co and nickel a little, they are magnetic properties almost equivalent to the MAG almost equivalent to an above-mentioned yFe (Nd0.93Tb0.07)1-y-zBz thin film magnet fundamentally. Therefore, even if M is Fe-Co, Fe-nickel, or Fe-Co-nickel, it turns out that a three or more 120 kJ/m maximum energy product can be realized almost like Fe.

[0053]

[Table 8] 表6

|      | 組 成   | 残留磁化  | 保磁力    | 最大エネルギー   |
|------|---|-------|--------|-----------|
|      |   | (T)   | (kA/m) | 稜 (kJ/m³) |
| 試料1  | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 11</sub> (Fe <sub>0. 85</sub> Co <sub>0. 15</sub> ) <sub>0. 81</sub> B <sub>0. 08</sub>  | 1. 10 | 640    | 203       |
| 試料2  | (Nd <sub>0</sub> , 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> , 07) <sub>0</sub> , 11 (Fe <sub>0</sub> , 85 <sup>Co</sup> <sub>0</sub> , 15) <sub>0</sub> , 74 <sup>B</sup> <sub>0</sub> , 15            | 1. 01 | 824    | 168       |
| 試料3  | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 13</sub> (Fe <sub>0. 85</sub> Co <sub>0. 15</sub> ) <sub>0. 76</sub> B <sub>0. 11</sub>  | 1. 03 | 752    | 171       |
| 試料4  | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 15</sub> (Fe <sub>0. 85</sub> Co <sub>0. 15</sub> ) <sub>0. 77</sub> B <sub>0. 08</sub>  | 1. 02 | 688    | 178       |
| 試料5  | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 15</sub> (Fe <sub>0. 85</sub> Co <sub>0. 15</sub> ) <sub>0. 70</sub> B <sub>0. 15</sub>  | 0. 92 | 856    | 149       |
| 試料6  | (Nd <sub>0.</sub> 83 <sup>Tb</sup> <sub>0.</sub> 07 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>(Fe</sup> <sub>0.</sub> 70 <sup>Co</sup> <sub>0.</sub> 30 <sup>)</sup> 0. 81 <sup>B</sup> <sub>0.</sub> 08      | 1. 05 | 632    | 196       |
| 試料7  | (Nd <sub>0. 83</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 11</sub> (Fe <sub>0. 70</sub> Co <sub>0. 30</sub> ) <sub>0. 74</sub> B <sub>0. 15</sub>  | 0. 98 | 808    | 160       |
| 試料8  | (Nd <sub>0</sub> . 83 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>(Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>Co</sup> <sub>0</sub> . 30 <sup>)</sup> 0. 76 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 11 | 0. 98 | - 720  | 165       |
| 試料9  | (Nd <sub>0.</sub> 83 <sup>Tb</sup> <sub>0.</sub> 07 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>(Fe</sup> <sub>0.</sub> 70 <sup>Co</sup> <sub>0.</sub> 30 <sup>)</sup> 0. 77 <sup>B</sup> <sub>0.</sub> 08      | 1.00  | 672    | 170       |
| 試料10 | (Nd <sub>0</sub> . 83 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>(Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>Co</sup> <sub>0</sub> . 30 <sup>)</sup> 0. 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15 | 0.89  | 832    | 144       |
| 試料11 | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 11</sub> (Fe <sub>0. 98</sub> Ni <sub>0. 02</sub> ) <sub>0. 81</sub> B <sub>0. 08</sub>  | 1. 05 | 632    | 189       |
| 試料12 | $(Nd_{0.} 93^{Tb}0. 07^{0}0. 11^{(Fe}0. 98^{Ni}0. 02^{0}0. 74^{B}0. 15$   | 0. 97 | 800    | 154       |
| 試料13 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>(Fe</sup> 0. 98 <sup>Ni</sup> 0. 02 <sup>)</sup> 0. 76 <sup>B</sup> 0. 11   | 0. 99 | 728    | 162       |

[0054] [Table 9]

表6の続き

|      | 組 成  | 残留磁化       | 保磁力    | 最大エネルギー               |
|------|--|------------|--------|-----------------------|
|      |  | <b>(T)</b> | (kA/m) | 趙(kJ/m <sup>8</sup> ) |
| 試料14 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>(Fe</sup> <sub>0</sub> . 98 <sup>Ni</sup> 0. 02 <sup>)</sup> 0. 77 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08  | 1. 00      | 696    | 168                   |
| 試料15 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>(Fe</sup> <sub>0</sub> . 98 <sup>Ni</sup> <sub>0</sub> . 02 <sup>)</sup> 0. 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15  | 0. 87      | 808    | 137                   |
| 試料16 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>(Fe</sup> <sub>0</sub> . 96 <sup>Ni</sup> 0. 04 <sup>)</sup> 0. 81 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08  | 1. 03      | 648    | 180                   |
| 試料17 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>(Fe</sup> <sub>0</sub> . 96 <sup>Ni</sup> 0. 04 <sup>)</sup> 0. 74 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15  | 0. 95      | 824    | 153                   |
| 試料18 | $(Nd_0. 93^{Tb}0. 07)^0. 13^{(Fe}0. 96^{Ni}0. 04)^0. 76^{B}0. 11$  | 0. 97      | 712    | 158                   |
| 試料19 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>(Pe</sup> <sub>0</sub> . 96 <sup>Ni</sup> 0. 04 <sup>)</sup> 0. 77 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08  | 1. 00      | 672    | 164                   |
| 試料20 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07)0. 15 <sup>(Fe</sup> <sub>0</sub> . 96 <sup>Ni</sup> <sub>0</sub> . 04)0. 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15  | 0.86       | 864    | 133                   |
| 試料21 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>(Fe</sup> <sub>0</sub> . 80 <sup>Co</sup> <sub>0</sub> . 15 <sup>Ni</sup> <sub>0</sub> . 05 <sup>)</sup> 0. 81 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08  | 1. 07      | 624    | 191                   |
| 試料22 | $(Nd_0. 93^{Tb}0. 07)0. 11^{(Fe}0. 80^{Co}0. 15^{Ni}0. 05)0. 74^{B}0. 15^{Ni}0. 15^{N$ | 0. 99      | 792    | 161                   |
| 試料23 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>(Fe</sup> <sub>0</sub> . 80 <sup>Co</sup> <sub>0</sub> . 15 <sup>Ni</sup> <sub>0</sub> . 05 <sup>)</sup> 0. 76 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 11  | 1. 00      | 760    | 169                   |
| 試料24 | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 15</sub> (Fe <sub>0. 80</sub> Co <sub>0. 15</sub> Ni <sub>0. 05</sub> ) <sub>0. 77</sub> B <sub>0. 08</sub>   | 0. 98      | 720    | 177                   |
| 試料25 | $(Nd_{0.93}Tb_{0.07})_{0.15}(Fe_{0.80}Co_{0.15}Ni_{0.05})_{0.70}B_{0.15}$  | 0. 91      | 880    | 153                   |

[0055] The yFe(Nd1-xTbx)1-y-zBz thin film magnet of about 2-micrometer thickness was formed on the quartz-glass substrate with the same procedure as an example 1, having used [ target 4a in the membrane formation equipment shown in example 3. <a href="mailto:drawing 4">drawing 4</a> ] Fe metal and target 4c as the FeB alloy for Nd-Tb and target 4b. In substrate temperature, 510-590 degrees C and Ar gas pressure made 8Pa and a membrane formation rate 8 micrometer/hour. The substrate temperature dependence of the magnetic properties of the thin film magnet obtained by <a href="mailto:drawing 7">drawing 7</a> is shown. Especially high coercive force is acquired in the range with a substrate temperature of 530-570 degrees C, and a three or more 140 kJ/m maximum energy product can be attained at least so that clearly from <a href="mailto:drawing 7">drawing 7</a>.

[0056] The yFe1-y-zBz thin film magnet was formed like the example 3 (Nd1-xTbx) as the example 4. membrane formation rate 0.05 - 20 micrometer/hour, Ar gas pressure of 8Pa, and substrate temperature of 590 degrees C. The membrane formation rate dependency of the magnetic properties of the thin film magnet obtained by drawing 8 is shown. Especially high residual magnetization is obtained in the range of 0.1 - 4 micrometer/hour, and a three or more 140 kJ/m maximum energy product is obtained at least so that clearly from drawing 8. [0057] The example 5.Ar gas pressure of 0.05-20Pa, the substrate temperature of 590 degrees C, and a membrane formation rate formed the yFe1-y-zBz thin film magnet like the example 3 (Nd1-xTbx) as 8 micrometer/hour. Ar gas dependency of the magnetic properties of the thin film magnet obtained by drawing 9 is shown. Especially high residual magnetization is obtained in 0.05-4Pa, and a three or more 140 kJ/m maximum energy product can be realized at least. [0058] The yFe1-y-zBz thin film magnet was formed in the example 6. pan like the example 3 (Nd1-xTbx) by the substrate temperature of 530-570 degrees C, the membrane formation rate 0.1 - 4 micrometer/hour, and 0.05-4Pa of Ar gas pressure. A result is shown in Table 7. [0059]

[Table 10]

表7

|          | 組成  | 基板温度 | Arガス圧 | 成膜速度      | 最大エネルギー   |
|----------|---|------|-------|-----------|-----------|
| <u> </u> | ·   | (°C) | (Pa)  | (μm/hour) | 積 (kJ/m³) |
| 試料1      | (Nd <sub>0</sub> . 96 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 04)0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 81 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08              | 530  | 0. 05 | 4. 0      | 182       |
| 試料2      | (Nd <sub>0</sub> . 96 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 04)0. 13 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 74 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 11              | 530  | 0_ 05 | 4. 0      | 195       |
| 試料3      | (Nd <sub>0</sub> . 96 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 04)0. 15 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15              | 530  | 0. 05 | 4. 0      | 166       |
| 試料4      | (Nd <sub>0</sub> . 90 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 10 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 81 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08 | 530  | 4. 0  | 0. 1      | 187       |
| 試料5      | (Nd <sub>0</sub> . 90 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 10 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 74 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 11 | 530  | 4. 0  | 0. 1      | 176       |
| 試料6      | (Nd <sub>0</sub> . 90 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 10 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15 | 530  | 4. 0  | 0. 1      | 165       |
| 試料7      | (Nd <sub>0</sub> . 96 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 04 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 81 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08 | 570  | 0. 05 | 0. 1      | 188       |
| 試料8      | (Nd <sub>0.96</sub> Tb <sub>0.04</sub> ) <sub>0.13</sub> Fe <sub>0.74</sub> B <sub>0.11</sub>   | 570  | 0. 05 | 0. 1      | 199       |
| 試料 9     | (Nd <sub>0</sub> . 96 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 04 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15 | 570  | 0. 05 | 0. 1      | 168       |
| 試料10     | (Nd <sub>0</sub> . 90 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 10 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 81 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08 | 570  | 4. 0  | 4. 0      | 187       |
| 試料11     | (Nd <sub>0</sub> . 90 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 10 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 74 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 11 | 570  | 4.0   | 4. 0      | 175       |
| 試料12     | (Nd <sub>0.90</sub> Tb <sub>0.10</sub> ) <sub>0.15</sub> Fe <sub>0.70</sub> B <sub>0.15</sub>   | 570  | 4. 0  | 4. 0      | 164       |

[0060] [Table 11] 表7の続き

|      | 組成  | 基板温度 | Arガス圧 | 成膜速度      | 最大エネルギー  |
|------|---|------|-------|-----------|----------|
|      | _   | (°C) | (Pa)  | (μm/hour) | 積(kJ/m³) |
| 試料13 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07) <sub>0</sub> . 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08 | 550  | 2. 0  | 4. 0      | 204      |
| 試料14 | <sup>(Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> 0. 70 <sup>B</sup> 0. 08                                      | 550  | 2. 0  | 0. 1      | 208      |
| 試料15 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07)0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08              | 550  | 0. 05 | 2. 0      | 220      |
| 試料16 | (Nd <sub>0.93</sub> Tb <sub>0.07</sub> ) <sub>0.11</sub> Fe <sub>0.70</sub> B <sub>0.08</sub>   | 550  | 4. 0  | 2. 0      | 215      |
| 試料17 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07)0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08              | 530  | 2. 0  | 2.0       | 212      |
| 試料18 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07)0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08              | 570  | 2. 0  | 2.0       | 204      |
| 試料19 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07)0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08              | 550  | 2. 0  | 2. 0      | 214      |
| 比較例1 | (Nd <sub>0.96</sub> Tb <sub>0.04</sub> ) <sub>0.15</sub> Fe <sub>0.70</sub> B <sub>0.15</sub>   | 600  | 2. 0  | 2. 0      | 150      |
| 比較例2 | (Nd <sub>0.96</sub> Tb <sub>0.04</sub> ) <sub>0.15</sub> Fe <sub>0.70</sub> B <sub>0.15</sub>   | 550  | 8. 0  | 2. 0      | 156      |
| 比較例3 | (Nd <sub>0</sub> . 96 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 04 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15 | 550  | 2. 0  | 8. 0      | 151      |

[0061] By limiting membrane formation conditions to such range, especially, high coercive force and residual magnetization are obtained, and a three or more 160 kJ/m maximum energy product is obtained at least. In addition, if it separates from this condition range, as shown in the examples 1–3 of a comparison, a three or more 160 kJ/m maximum energy product will not be obtained.

[0062] Next, the cylindrical shape ferromagnetic thin film which has the radial anisotropy of this invention is explained concretely, referring to a drawing. <u>Drawing 10</u> is the outline sectional view showing the cylindrical shape ferromagnetic thin film which has a radial anisotropy by one example of this invention. Perpendicular magnetic anisotropy films 23 are formed by the side

JP-A-H08-83713 Page 16 of 26

face of the cylinder substrate 22 in drawing. In addition, as a cylinder substrate can also be used as a substrate and it is shown in <u>drawing 11</u> and <u>drawing 12</u>, perpendicular magnetic anisotropy films 23 may be cylindrical shape ferromagnetic thin films currently formed by the lateral surface or medial surface of the cylinder substrate 24. Moreover, you may be the cylindrical shape ferromagnetic thin film of the simple substance from which the substrate was removed after membrane formation.

[0063] If a magnetic anisotropy strong against the direction of thickness is discovered as a thin film material, limitation is not carried out but can use the MnBi system alloy of the magneto-optic-recording field, a rare earth-transition-metals system amorphous alloy, etc. for the Co-Cr system alloy used in the magnetic-recording field, Ba system ferrite, and a pan not to mention a rare earth-transition-metals system alloy. In addition, when -M-B alloy by this invention (Nd, R) is used as a thin film material, the radial anisotropy cylindrical shape thin film magnet which has a high maximum energy product can be realized. Moreover, especially a substrate ingredient can use broad ingredients, such as glass, a metal, an alloy, an oxide, and a nitride, without being limited.

[0064] Furthermore, as shown in <u>drawing 13</u>, the adhesion of a substrate and a thin film or the radial anisotropy of a thin film can be raised by forming a buffer layer 25 between a substrate and a thin film. Although this drawing shows the case where a cylinder substrate is used as a substrate, there is effectiveness with the same said of the case of a cylinder substrate. Moreover, especially if formation of a thin film on a cylinder or a cylinder substrate side face is the membrane formation method which can form perpendicular magnetic anisotropy films, it is not limited, and it can be formed by the spatter, vacuum evaporation technique, the laser ablation method, etc.

[0065] Furthermore, a concrete example is explained to a detail. <u>Drawing 14</u> is the outline sectional view showing the membrane formation equipment which forms the cylindrical shape ferromagnetic thin film which has a radial anisotropy by this invention. Moreover, <u>drawing 15</u> is the sectional view which met the B-B' line of <u>drawing 14</u>. In these drawings, there is a port 2 in which a membrane formation device can be installed in the vacuum tub 1, and the cathode electrode 3, the phi3 inch target 4, and the closing motion—type shutter plate 5 are installed as a device of a spatter here. The holder 26 for cylinder substrates is installed in the center section of the vacuum tub 1, and the cylinder substrate 22 with a diameter [ of about 0.1–20mm ] and a die length of about 10–100mm is attached. The substrate holder 26 can be rotated now with a rotating machine 21.

[0066] Moreover, 27 is a heater for cylinder substrate heating, and can also perform use which can choose any of infrared heating and electromagnetic-induction heating, or the optimal heating method with a membrane formation ingredient and a substrate ingredient, and uses both together. In this thin film deposition system, the perpendicular magnetic anisotropy films 23 which have uniform presentation and thickness distribution in the side face of the cylinder substrate 22 are formed by making a target 4 discharge and performing sputtering, introducing membrane formation gas into the vacuum tub 1 through a bulb 11, and rotating the holder 26 for cylinder substrates. Moreover, a thin film can be formed only in the part of a request of the cylinder substrate 22 with a mask 8. In addition, if the shutter plate 5 is closed, the membrane formation matter will adhere to the cylinder substrate 22. Moreover, the injection power to a target, Ar gas pressure, and substrate temperature are controllable by the power controller 12, the massflow controller 13, and the temperature controller 14 to a precision, respectively. [0067] Although the spatter is used as a forming-membranes method in \*\*\*\*, when based on a vacuum deposition method, as shown in drawing 16, same membrane formation can be performed by installing the evaporation source 15 of a raw material in a port 2. Moreover, when based on the laser ablation method, as shown in drawing 17, the laser beam from a laser light source 16 is condensed with a lens 18 through a slit 17, and the same effectiveness as \*\*\*\* is too acquired by performing ablation, rotating a target 4 by the target rolling mechanism 19. Moreover, although the substrate is used as the cylinder substrate 22 in \*\*\*\*, the membrane formation to the lateral surface is possible similarly about the cylinder substrate 24. [0068] Furthermore, if sputtering is performed forming the spatter room 28 and a nozzle 29 in

the vacuum tub 1, inserting a nozzle 29 inside the cylinder substrate 24, and rotating the cylinder substrate 24, as shown in <u>drawing 18</u> where the shutter plate 5 is opened when forming membranes to the medial surface of the cylinder substrate 24, the membrane formation matter is injected from a nozzle 29, and can form a thin film to the medial surface of the cylinder substrate 24. Moreover, a thin film can be formed only in the part of a request of the medial surface of the cylinder substrate 24 with a mask 30. In addition, the injection speed from the nozzle 29 of the membrane formation matter can be adjusted by changing exhaust air conductance by the adjustable bulb 31 prepared in the spatter room 28.

[0069] It was attached in the cathode electrode 3, having used as the Nd-Fb-B sintered alloy the target 4 in the membrane formation equipment shown in example 7. drawing 14. Next, after equipping the holder 26 for cylinder substrates with the outer diameter of 3mm or 0.9mm, and the cylinder substrate with a die length of 30mm made from WC (tungsten carbon) and exhausting the inside of the vacuum tub 1 to 1x10 - 4 or less Pa by the exhaust air system 10, the substrate was heated to 560 degrees C at the heater 27 for cylinder substrate heating. After substrate temperature is stabilized, while introducing Ar gas in the vacuum tub 1 and making a pressure 1Pa regularity, the substrate holder 26 was rotated with the rotating machine 21. And after applying an electrical potential difference, having made it discharge at a target 4 where the shutter plate 5 is closed, performing sputtering for 5 - 15 minutes and removing the oxide of target 4 front face, the shutter plate 5 was opened and the membrane formation to a cylinder or a cylinder substrate side face was started. After performing predetermined time amount membrane formation, exhausting by suspending discharge of each target 4, supply of Ar gas, and substrate heating at a heater to coincidence, it cooled slowly within the vacuum tub 1, and the cylindrical shape-like Nd-Fe-B thin film was obtained.

[0070] The clue origin to the Nd-Fe-B cylindrical shape ferromagnetic thin film obtained in Table 8 is shown. This shows that the roundness and dimensional accuracy of micron order are acquired. In addition, since magnetic thickness has the dimensional accuracy of \*\*0.05 micrometers, it can obtain the roundness of submicron order theoretically. [0071]

[Table 12]

表8

|   | 円筒形磁石の諸元 | 仕様寸法 (μm) | 実寸法 (μm)        |
|---|----------|-----------|-----------------|
| 試 | 外径       | 3010. 0   | 3009. 1~3011. 2 |
| 料 | 真円度 (外輪) | 0         | 1. 6            |
| 1 | 厚さ       | 10. 0     | 9. 95~10. 05    |
| 試 | 外径       | 910. 0    | 909. 0~9011. 3  |
| 料 | 真円度(外輪)  | 0         | 1. 7            |
| 2 | 厚さ       | 10. 0     | 9. 95~10. 05    |

[0072] Moreover, X-ray diffraction investigated the radial anisotropy of the above-mentioned Nd-Fe-B cylindrical shape ferromagnetic thin film. In the center position of the longitudinal direction of a cylindrical shape ferromagnetic thin film, ten-place marking of the X-ray diffraction measurement was carried out at equal intervals in accordance with the periphery, the X-ray with a beam diameter of 10 micrometers was irradiated there, and the X-ray diffraction pattern of each part was obtained. The example of representation of the X-ray diffraction pattern obtained by drawing 19 is shown. It turns out that C shaft of a Nd2Fe14B crystal carries out orientation in the direction of thickness, and it has become perpendicular magnetic anisotropy films. The same pattern was obtained also in other measurement parts, and it turned out that the obtained thin film is a radial anisotropy cylindrical shape thin film. That is, this example realized the cylindrical shape thin film which has a radial anisotropy in milli size or submillimeter size.

[0073] The target 4 in the membrane formation equipment shown in example 8. drawing 14 was made into a Nd-Fe-B sintered alloy, a Co-Cr alloy, Ba ferrite, or (Nd, Tb) -Fe-B, and about 1-micrometer cylindrical shape ferromagnetic thin film was formed in the side face of a cylinder with an outer diameter [ of 3mm ], and a die length of 30mm, or the various ingredient substrates

JP-A-H08-83713 Page 18 of 26

of a cylindrical shape with the procedure same as the substrate temperature of 560 degrees C, and 1Pa of Ar gas pressure as an example 7. In addition, only in the case of the Co-Cr alloy, substrate temperature was made into 300 degrees C. The result investigated about the radial anisotropy of the cylindrical shape ferromagnetic thin film by this example is shown in Table 9. in addition, the ratio of the peak I of all peak intensity sigmal and C side of the ferromagnetic compound which ten-place marking of the radial anisotropy of front Naka is carried out to a cylindrical shape thin film by the same technique as an example 7, and X-ray diffraction measurement is performed about each part, and is the main phase of a thin film (00m) (m is the integer of 1-10) — it asks for I(00m)/sigmal and they are averaged.

[Table 13] 表 9

|      | 薄膜材料          | 円柱または円筒基板 | ラジアル異方性 |
|------|---------------|-----------|---------|
| 試料1  | Nd-Fe-B       | 石英ガラス     | 0, 93   |
| 試料2  | Nd-Fe-B       | 石英ガラス*    | 0. 93   |
| 試料3  | Nd-Fe-B       | A1203     | 0. 92   |
| 試料4  | Nd-Fe-B       | Pe        | 0. 89   |
| 試料5  | Nd-Fe-B       | Pe-Ni     | 0. 88   |
| 試料6  | Nd-Fe-B       | Fe-Co     | 0. 91   |
| 試料7  | Nd-Fe-B       | TiN       | 0. 90   |
| 試料8  | Co-Cr         | 石英ガラス     | 0. 93   |
| 試料 9 | Baフェライト       | 石英ガラス     | 0. 89   |
| 試料10 | (Nd, Tb)—Fe—B | 石英ガラス     | 0. 93   |
| 試料11 | (Nd, Tb)—Fe—B | Fe-Ni     | 0. 90   |
| 試料12 | (Nd, Tb)—Fe—B | Tin       | 0. 92   |

\*印は円筒基板、それ以外は円柱基板

[0075] In a Nd-Fe-B thin film, it turns out that 0.88 or more high values are acquired also in which cylinder substrate, and broad ingredients, such as glass, a metal, an alloy, an oxide, and a nitride, can be used. Moreover, since the high radial anisotropy is realized similarly in Co-Cr and Ba ferrite thin film, as a thin film material, it is still clearer the vertical-magnetic-recording ingredient represented by not only rare earth-transition-metals system magnet alloys, such as Nd-Fe-B, but Co-Cr and Ba ferrite and that a magneto-optic-recording ingredient can also be used. And when the (Nd, R)-M-B alloy of this invention is used as an ingredient, the cylindrical shape thin film magnet which has a high radial anisotropy and a high maximum energy product can be realized so that more clearly than the result of Table 9, the above-mentioned table 5, and Table 6.

[0076] The target 4 in the membrane formation equipment shown in example 9. drawing 14 was set to SiO2, and the SiO2 buffer layer of about 0.5-micrometer thickness was formed in Cu cylinder substrate side face by the technique same as substrate temperature [ of 100 degrees C ], and Ar gas 2Pa as an example 7. Then, the target was exchanged to the Nd-Fe-B sintered alloy, and about 2-micrometer Nd-Fe-B cylindrical shape thin film was formed on the SiO2 buffer layer as substrate temperature [ of 560 degrees C ], and Ar gas 4Pa. The result of having investigated the adhesion of a substrate and a Nd-Fe-B cylindrical shape thin film is shown in Table 10. Moreover, the case where a direct Nd-Fe-B thin film is formed on Cu cylinder substrate, without forming a buffer layer as an example of a comparison is also doubled and shown. In addition, after tape \*\*\*\*\*\* carried out adhesion and it stuck the tape on the trial, i.e., a Nd-Fe-B cylindrical shape thin film, whether it tears off at a fixed rate and a fixed include angle, and a cylindrical shape thin film exfoliates from a substrate estimated it.

[Table 14]

表10

|      | 基板材料 バッファ |      | 密着性<br>(テープ引剥がし試験) |
|------|-----------|------|--------------------|
| 本実施例 | Сu        | SiO2 | 全く剥がれない            |
| 比較例  | Cu        | 無し   | ほとんど剥がれる           |

[0078] Although a cylindrical shape thin film will almost separate in the example of a comparison since adhesion is low, in this example, exfoliation of the cylindrical shape thin film from a substrate is not accepted, but its adhesion of a thin film improves according to the effectiveness in which the buffer layer was formed.

[0079] The target 4 in the membrane formation equipment shown in example 10. drawing 14 was used as Ti or Zr metal, and Ti or Zr buffer layer of about 0.5-micrometer thickness was formed on quartz glass or Fe cylinder substrate by the technique same as substrate temperature [ of 200 degrees C ], and Ar gas 2Pa as an example 7. Then, the target was exchanged into the Co-Cr alloy and about 1-micrometer Co-Cr cylindrical shape thin film was formed on the buffer layer as substrate temperature [ of 300 degrees C ], and Ar gas 5Pa. The example which formed the direct Co-Cr thin film on the cylinder substrate, without forming this example and buffer layer in Table 11 is shown.

[0080]

[Table 15]

表11

|      | 基板材料  | バッファ層 | ラジアル異方性 |
|------|-------|-------|---------|
| 試料1  | 石英ガラス | Ti    | 0. 99   |
| 試料2  | 石英ガラス | Zr    | 0. 98   |
| 試料3  | Fe    | Ti    | 0. 99   |
| 比較例1 | 石英ガラス | 無し    | 0. 93   |
| 比較例2 | Fe    | 無し    | 0. 92   |

[0081] A radial anisotropy improves according to the effectiveness in which the buffer layer was formed on the cylinder substrate.

**[0082]** 

[Effect of the Invention] As explained above the 1st term of a claim of this invention the yM1-y-zBz alloy (R -- Tb --) which is produced by physical vapor deposition and makes the main phase the ferromagnetic compound of a Nd2Fe14B mold (Nd1-xRx) At least one or more sorts and M which are chosen from Ho and Dy Fe metal, Or since it is the thin film magnet which consists of a Fe radical alloy containing at least one or more sorts chosen from Co and nickel and the presentation is 0.04 < x < 0.10, 0.11 < y < 0.15, and 0.08 < z < 0.15 A high energy product is acquired compared with a bond magnet or the conventional thin film magnet, and the effectiveness that the miniaturization of a device and a high increase in power can be attained is done so.

[0083] the yM1-y-zBz alloy (R  $\sim$  Tb  $\sim$ ) which makes the main phase the ferromagnetic compound of a Nd2Fe14B mold when the 2nd term of a claim of this invention forms membranes to the substrate arranged in a vacuum tub (Nd1-xRx) At least one or more sorts and M which are chosen from Ho and Dy Fe metal, Or it consists of a Fe radical alloy containing at least one or more sorts chosen from Co and nickel. The presentation is the approach of manufacturing the thin film magnet which are 0.04 <= x <= 0.10, 0.11 <= y <= 0.15, and 0.08 <= z <= 0.15. Since the abovementioned substrate is heated to predetermined temperature and membranes are formed to the abovementioned substrate at predetermined gas pressure and a predetermined membrane formation rate, the thin film magnet which has a high energy product compared with a bond magnet or the former can be manufactured, and the effectiveness that the miniaturization of a device and a high increase in power can be attained is done so.

[0084] Since the 3rd term of a claim of this invention makes temperature of a substrate 530-570

degrees C, it can realize still higher coercive force and does so the effectiveness that a three or more 140 kJ/m maximum energy product is obtained.

[0085] Since the 4th term of a claim of this invention carries out a membrane formation rate in 0.1-4micrometers/hour, it can realize still higher residual magnetization and does so the effectiveness that a three or more 140 kJ/m maximum energy product is obtained. [0086] Since the 5th term of a claim of this invention sets gas pressure to 0.05-4Pa, it can realize still higher residual magnetization and does so the effectiveness that a three or more 140 kJ/m maximum energy product is obtained.

[0087] Since the 6th term of a claim of this invention forms membranes with the substrate temperature of 530–570 degrees C, the membrane formation rate of 0.1–4micrometers/hour, and the gas pressure of 0.05–4Pa and it can realize high residual magnetization and coercive force, it does so the effectiveness that a three or more 160 kJ/m maximum energy product is obtained. [0088] Since the 7th term of a claim of this invention is equipped with the substrate of the shape of a cylinder or a cylindrical shape, and the perpendicular magnetic anisotropy films formed by the side face of this substrate and has a radial anisotropy, it does so the effectiveness that it is non-processed and the cylindrical shape ferromagnetic which has the radial anisotropy from which the roundness of micron order and the dimensional accuracy of a radial direction were secured can be obtained. Moreover, since the cylindrical shape ferromagnetic which has a high radial anisotropy also in milli size or the size not more than it is producible with a sufficient precision, the effectiveness that it can contribute to a microminiaturization of devices, such as a motor and a rotation sensor, and high performance—ization also does so.

[0089] the yM1-y-zBz alloy (R -- Tb --) with which, as for the 8th term of a claim of this invention, perpendicular magnetic anisotropy films make the main phase the ferromagnetic compound of a Nd2Fe14B mold (Nd1-xRx) At least one or more sorts and M which are chosen from Ho and Dy Fe metal, Or consist of a Fe radical alloy containing at least one or more sorts chosen from Co and nickel, and since the presentation is 0.04 < x < 0.10, 0.11 < y < 0.15, and 0.08 < x < 0.15 While a high radial anisotropy is realizable, the effectiveness that a high maximum energy product can be attained is done so.

[0090] Since the buffer layer is prepared between a substrate and perpendicular magnetic anisotropy films, the 9th term of a claim of this invention does so the effectiveness that the adhesion of a substrate and a ferromagnetic thin film can be raised. Moreover, the crystal stacking tendency of perpendicular magnetic anisotropy films is raised by the buffer layer, and the effectiveness that a high radial anisotropy is realizable also does so.

## [Translation done.]

#### \* NOTICES \*

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### **DESCRIPTION OF DRAWINGS**

#### [Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the outline sectional view showing the membrane formation equipment for forming the thin film magnet by one example of this invention.

[Drawing 2] It is the outline sectional view showing other membrane formation equipments for forming the thin film magnet by this invention.

[Drawing 3] It is the outline sectional view showing the membrane formation equipment of further others for forming the thin film magnet by this invention.

[Drawing 4] It is the level outline sectional view showing the membrane formation equipment of further others for forming the thin film magnet by this invention.

[Drawing 5] It is the sectional view which met the A-A' line of drawing 4.

[Drawing 6] It is the diagram showing the X-ray diffraction pattern of the thin film magnet by this invention.

[Drawing 7] It is the diagram showing the substrate temperature dependence of the magnetic properties about the thin film magnet in the example 3 of this invention.

[Drawing 8] It is the diagram showing the membrane formation rate dependency of the magnetic properties about the thin film magnet in the example 4 of this invention.

[Drawing 9] It is the diagram showing Ar gas pressure dependency of the magnetic properties about the thin film magnet in the example 5 of this invention.

[Drawing 10] It is the outline sectional view showing the cylindrical shape ferromagnetic thin film by one example of this invention.

[Drawing 11] It is the outline sectional view showing the cylindrical shape ferromagnetic thin film by other examples of this invention.

[Drawing 12] It is the outline sectional view showing the cylindrical shape ferromagnetic thin film by the example of further others of this invention.

[Drawing 13] It is the outline sectional view showing the cylindrical shape ferromagnetic thin film which has a buffer layer by the example of further others of this invention.

[Drawing 14] It is the outline sectional view showing the membrane formation equipment for forming the cylindrical shape ferromagnetic thin film by this invention.

[Drawing 15] It is the sectional view which met the B-B' line of drawing 14.

[Drawing 16] It is the outline sectional view showing the membrane formation equipment for forming the cylindrical shape ferromagnetic thin film by the example of further others of this invention.

Drawing 17] It is the outline sectional view showing the membrane formation equipment for forming the cylindrical shape ferromagnetic thin film by the example of further others of this invention.

[Drawing 18] It is the outline sectional view showing the membrane formation equipment for forming the cylindrical shape ferromagnetic thin film by the example of further others of this invention.

[Drawing 19] It is the diagram showing the X-ray diffraction pattern of the cylindrical shape ferromagnetic thin film by the example 7 of this invention.

[Description of Notations]

1 Vacuum Tub, 2 Port, 3, 3a, 3B, 3C Cathode Electrode, 4, 4a, 4b, 4c A target, 5, 5a, 5b, 5c Shutter plate, 6 A substrate holder, 7 A substrate, 8 A mask and 9 A heater, 10 Exhaust air system, 11 A bulb, 12, 12a, 12b, 12c Power controller, 13 A massflow controller, 14 A temperature controller, 15 Evaporation source, 16 A laser light source, 17 A slit, 18 A lens, 19 A target rolling mechanism, 20 A rotating type substrate holder, 21 A rotating machine, 22 A cylinder substrate, 23 perpendicular magnetic anisotropy films, 24 A cylinder substrate, 25 Buffer layer.

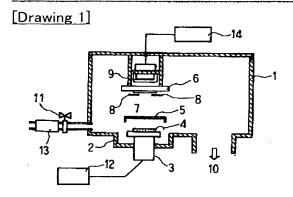
[Translation done.]

\* NOTICES \*

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

## **DRAWINGS**

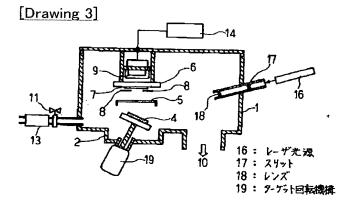


- 1: 真空槽 8: マスク 2: ポート 9: ヒ-タ 3: カソード電極 10: 排気系 4: ターゲット 11: パルブ 5: シャッター板 12: 電力コントローラ 6: 基板ホルタ 13: マスフローコントローラ 7: 基板 14: 温度コントローラ
- [Drawing 2]

  14

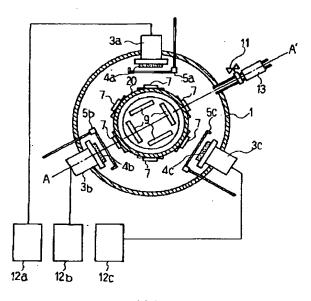
  15: 蒸発源

  15: 蒸発源

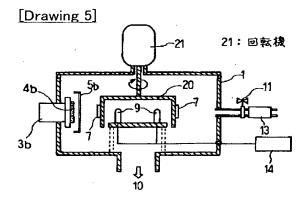


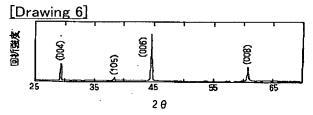
## [Drawing 4]

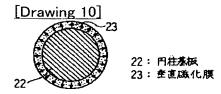
JP-A-H08-83713 Page 23 of 26

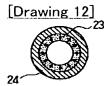


3a,3b,3c: カソード電極 4a,4b,4c: ターゲット 5a,5b,5c: シャッター板 12a,12b,12c: 電力コントローラ 20: 回転式基板ホルゲ









[Drawing 7]

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平8-83713

(43)公開日 平成8年(1996)3月26日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01F 10/14 41/18

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 18 頁)

| (21)出願番号 | 特顯平6-216270    | (71)出願人 000006013       |
|----------|----------------|-------------------------|
|          |                | 三菱電機株式会社                |
| (22)出願日  | 平成6年(1994)9月9日 | 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号       |
|          | ·              | (72)発明者 荒木 健            |
|          |                | 尼崎市塚口本町八丁目1番1号 三菱電機     |
|          |                | 株式会社材料デバイス研究所内          |
|          |                | (72)発明者 谷 良浩            |
|          |                | 尼崎市塚口本町八丁目1番1号 三菱電機     |
|          |                | 株式会社材料デパイス研究所内          |
|          |                | (72)発明者 池田 英男           |
|          |                | 尼崎市場口本町八丁目1番1号 三菱電機     |
|          |                | 株式会社材料デバイス研究所内          |
|          |                | (74)代理人 弁理士 曾我 道照 (外6名) |
|          |                |                         |
|          |                | 最終頁に続く                  |

#### 

## (57)【要約】

【目的】 デバイスの超小型化、高性能化のため最大エネルギー積の高い薄膜磁石、およびラジアル異方性を有する円筒形強磁性薄膜を得ることを目的とする。

【構成】 物理蒸着法によって作製され、 $Nd_2Fe_{ii}$  B型の強磁性化合物を主相とし、膜厚方向に強い磁気異方性を有する  $(Nd_{ii},R_i)$ ,  $Mi_{iii}$  B.合金  $(RdTb_i)$  B.合金  $(RdTb_i)$  B.合金  $(RdTb_i)$  B. B.合金  $(RdTb_i)$  B. B. B. B. B. Mit Fe 金属、または、 $(Co_i)$  Co. Ni より選ばれる少なくとも 1種以上含む Fe 基合金  $(Co_i)$  の組成を  $(Co_i)$  0.0  $(Co_i)$  2  $(Co_i)$  0.0  $(Co_i)$  2  $(Co_i)$  0.1  $(Co_i)$  2  $(Co_i)$  0.0  $(Co_i)$  2  $(Co_i)$  3  $(Co_i)$  4  $(Co_i)$  3  $(Co_i)$  4  $(Co_i)$  3  $(Co_i)$  4  $(Co_i)$  3  $(Co_i)$  4  $(Co_i)$  4  $(Co_i)$  5  $(Co_i)$  6  $(Co_i)$  6  $(Co_i)$  7  $(Co_i)$  8  $(Co_i)$  6  $(Co_i)$  8  $(Co_i)$  9  $(Co_i)$ 

【効果】 薄膜磁石は120kJ/m³以上の最大エネルギー積が得られ、円筒形強磁性薄膜はラジアル異方性を有する。

23

22: 円柱基板 23: 垂直磁化膜 10

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 物理蒸着法により作製され、 $Nd_2Fe$  」 B型の強磁性化合物を主相とする  $(Nd_1, R_1)$  , M  $_{1-1}$  B. 合金 (RdTb, Ho, Dy L) 選ばれる少なくとも1種以上、MdFe 金属、または、Co, NiL り選ばれる少なくとも1種以上を含むFe 基合金)からなる薄膜磁石であって、

その組成は $0.04 \le x \le 0.10$ 、 $0.11 \le y \le 0.1$  5 および $0.08 \le z \le 0.15$  であることを特徴とする 薄膜磁石。

【請求項2】 真空槽中に配置された基板に成膜することにより $Nd_2$   $Fe_1$  B型の強磁性化合物を主相とする  $(Nd_1$   $R_1$ ),  $M_{1+2}$   $B_1$  合金 (RdTb, Ho, Dy より選ばれる少なくとも1種以上、MdFe 金属、または、Co, Ni より選ばれる少なくとも1種以上を含む Fe 基合金) からなり、その組成は  $0.04 \le x \le 0.10$ 、 $0.11 \le y \le 0.15$  および  $0.08 \le z \le 0.15$  である薄膜磁石を製造する方法であって、

上記基板を所定温度に加熱し、所定のガス圧力、所定の 成膜速度で上記基板に成膜することを特徴とする薄膜磁 20 石の製造方法。

【請求項3】 基板の温度を530~570℃とすることを特徴とする請求項第2項記載の薄膜磁石の製造方法。

【請求項4】 成膜速度を0.1~4μm/時間とすることを特徴とする請求項第2項記載の薄膜磁石の製造方法。

【請求項5】 ガス圧力を0.05~4Paとすることを特徴とする請求項第2項記載の薄膜磁石の製造方法。

【請求項6】 基板温度530~570℃かつ成膜速度 300.1~4 μ m/時間かつガス圧力0.05~4 P a で成膜することを特徴とする請求項第2項記載の薄膜磁石の製造方法。

【請求項7】 円柱または円筒形状の基板と、この基板の側面に成膜された垂直磁化膜とを備え、ラジアル異方性を有することを特徴とする円筒形強磁性薄膜。

【請求項8】 垂直磁化膜は、 $Nd_2$   $Fe_{14}$  B型の強磁性化合物を主相とする ( $Nd_{12}$   $R_x$ ),  $M_{122}$  B.合金 (RはTb、Ho、Dyより選ばれる少なくとも1種以上、MはFe 金属、または、Co、Niより選ばれる少なくとも1種以上を含むFe 基合金)からなり、その組成は $0.04 \le x \le 0.10$ 、 $0.11 \le y \le 0.15$ および $0.08 \le z \le 0.15$ であることを特徴とする請求項第7項記載の円筒形強磁性薄膜。

【請求項9】 基板と垂直磁化膜との間にバッファ層が 設けられていることを特徴とする請求項第7項または第 8項記載の円筒形強磁性薄膜。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は薄膜磁石およびその製 50

造方法ならびに円筒形強磁性薄膜、特に、小型モータ、マイクロ波発振器、マイクロマシン等の小型デバイスあるいは磁気記録デバイスに用いる薄膜磁石およびその製造方法ならびに円筒形強磁性薄膜に関するものである。 【0002】

2

【従来の技術】近年、ビデオムービー、カセットテープレコーダ、通信機等の小型・軽量・高性能化が進んでいる。これらの機器を構成する小型デバイスに用いる磁石は、現在ボンド磁石あるいは焼結磁石のブロックを機械加工することにより得ている。

【0003】デバイスの高性能化のため、磁石の最大エネルギー積は高いことが望ましい。しかし、小型磁石では成形性が重視されるため、機械加工性に優れていることが重要である。焼結磁石の最大エネルギー積は最高370kJ $m^3$ 程度と非常に高いものの、脆い材料であるため機械による微小形状加工に難があり、小型磁石には不向きである。一方、ボンド磁石は機械加工性に優れているため、現在ミリサイズの磁石ではボンド磁石が主流になっている。しかし、最大エネルギー積は量産レベルで40~120kJ $m^3$ 程度であり、研究開発レベルで40~120kJ $m^3$ 程度しか得られていない。

【0004】また、小型モータ、小型回転センサ等に使用するラジアル異方性を有する円筒形磁石は、現在、磁場中成形法、押出成形法等により作製されている。磁場中成形法ではラジアル方向の磁場形成のために円筒形磁石の内径にある程度のサイズを必要とすることから、現在製造されている磁石外径は最小で1cm程度である。また、押出成形法ではプレス圧力に耐えうる強度を確保するため金型にある程度の大きさを必要とすることから、現在製造されている磁石外径はやはり最小で1cm程度である。これらの磁石はさらに機械加工され、必要な真円度および寸法精度が確保される。ミリサイズまたはそれ以下のサイズのラジアル異方性を有する円筒形磁石の場合、こうした製造プロセスではその作製が困難である。

【0005】また、産業・医療用の検査・修復ロボットに適用する体格が1cm³以下のマイクロマシン用の磁石の場合、そのサイズは数mm³以下の非常に微小なものになり、機械加工では磁石の作製がほぼ不可能である。

【0006】一方、小型磁石の作製にスパッタ法等の物理蒸着法を適用すると、磁石の寸法をサブミクロンオーダーで制御することができる。また、成膜条件により、磁石の内部応力、結晶性、結晶配向性等の諸特性を制御することも可能である。これらの利点を生かして、最近希土類合金系の薄膜磁石が開発されている。たとえば、特開平4-99010号公報では、Nd-(Fe、Co、Al)-Bのある組成範囲において、基板温度と成膜速度を選定することにより最大エネルギー積80~11kJ/m³の薄膜磁石が得られることを示してい

る。また、J.Appl.Phys., vol.70, N o.10, p6345-6347 (1991) ではSm 8.04 Fe79.16 Tig.11 V3.69 薄膜において、約165 k J/m<sup>3</sup>の最大エネルギー積を得ている。これらは上 述のボンド磁石とほぼ同等の最大エネルギー積となって いる。

## [0007]

【発明が解決しようとする課題】性能を維持したままデ バイスの小型化を図るには、現在の小型デバイスに主に 使用されているボンド磁石以上の最大エネルギー積を有 する磁石が必要となる。しかし、従来の薄膜磁石はボン ド磁石の最大エネルギー積を超えるものではないという 問題点があった。

【0008】また、小型モータ、小型回転センサ等に用 いるラジアル異方性を有する円筒形磁石には、特に10 ミクロンオーダーの真円度およびラジアル方向の寸法精 度が要求される。上述のように、従来法では機械加工に より寸法精度を確保しており、機械加工の工程が不可欠 であった。また、ミリサイズまたはそれ以下のラジアル 異方性を有する円筒形磁石は作製が困難であるという問 20 題点があった。

【0009】この発明は、このような問題を解決するた めになされたもので、ボンド磁石の量産レベルを上回る 120k J/m<sup>3</sup>以上、最高220k J/m<sup>3</sup>程度の最大 エネルギー積を有する薄膜磁石およびその製造方法を得 ることを目的とする。また、ミクロンオーダーの真円度 および寸法精度が確保されたラジアル異方性を有する円 筒形強磁性体を非加工で提供するとともに、ミリサイズ またはそれ以下のラジアル異方性を有する円筒形強磁性 薄膜を得ることを目的とする。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】この発明の請求項第1項 に係る発明は、物理蒸着法により作製され、Nd2Fe 14 B型の強磁性化合物を主相とする (N d 1-x Rx), M 1-ya B. 合金 (RはTb、Ho、Dyより選ばれる少な くとも1種以上、MはFe金属、または、Co、Niよ り選ばれる少なくとも1種以上を含むFe基合金)から なる薄膜磁石であって、その組成は $0.04 \le x \le 0.1$  $0, 0.11 \le y \le 0.15$  \$\text{\$\text{\$\text{\$t\$}}\$\$ \$\text{\$\text{\$t\$}}\$ \$\text{\$0.15}\$} である。

【0011】この発明の請求項第2項に係る発明は、真 空槽中に配置された基板に成膜することによりNd2F en B型の強磁性化合物を主相とする (Ndix Rx), M<sub>1--</sub> , B. 合金(RはTb、Ho、Dyより選ばれる少 なくとも1種以上、MはFe金属、または、Co、Ni より選ばれる少なくとも1種以上を含むFe基合金)か らなり、その組成は0.04≤x≤0.10、0.11≤ y ≤ 0.15および0.08 ≤ z ≤ 0.15である薄膜磁 石を製造する方法であって、上記基板を所定温度に加熱 し、所定のガス圧力、所定の成膜速度で上記基板に成膜 50 するものである。

【0012】この発明の請求項第3項に係る発明は、基 板の温度を530~570℃とするものである。

【0013】この発明の請求項第4項に係る発明は、成 膜速度を0.1~4μm/時間とするものである。

【0014】この発明の請求項第5項に係る発明は、ガ ス圧力を0.05~4Paとするものである。

【0015】この発明の請求項第6項に係る発明は、基 板温度530~570℃かつ成膜速度0.1~4 μ m/ 時間かつガス圧力0.05~4Paで成膜するものであ

【0016】この発明の請求項第7項に係る発明は、円 柱または円筒形状の基板と、この基板の側面に成膜され た垂直磁化膜とを備え、ラジアル異方性を有するもので ある。

【0017】この発明の請求項第8項に係る発明は、垂 直磁化膜をNd2Feu B型の強磁性化合物を主相とす る (Ndi-x Rx) y Mi-y-z B. 合金 (RはTb、Ho、 Dyより選ばれる少なくとも1種以上、MはFe金属、 または、Co、Niより選ばれる少なくとも1種以上を 含むFe基合金) から構成し、その組成を0.04≤x  $\leq 0.10, 0.11 \leq y \leq 0.15$  \$\text{\$\text{\$\$}\$\$ \$\text{\$\$}\$\$ \$\text{\$\$}\$\$ \$0.08 \leq z \leq \$\text{\$\$}\$\$ 0.15とするものである。

【0018】この発明の請求項第9項に係る発明は、基 板と垂直磁化膜との間にバッファ層を設けたものであ る。

#### [0019]

30

【作用】この発明の請求項第1項においては、ボンド磁 石および従来の薄膜磁石に比べて高い残留磁化または保 磁力が得られるため、120kJ/m°以上の最大エネ ルギー積が得られる。

【0020】この発明の請求項第2項においては、ボン ド磁石および従来の薄膜磁石に比べて高い残留磁化また は保磁力が得られるため、120kJ/m³以上の最大 エネルギー積が得られる薄膜磁石を製造できる。

【0021】この発明の請求項第3項においては、基板 温度530~570℃で薄膜磁石を作製することによ り、さらに高い保磁力を実現できるため、140kJ/ m<sup>2</sup>以上の最大エネルギー積が得られる。

【0022】この発明の請求項第4項においては、成膜 速度 $0.1 \sim 4 \mu m$ /時間で作製することにより、さら に高い残留磁化を実現できるため、140k J/m゚以 上の最大エネルギー積が得られる。

【0023】この発明の請求項第5項においては、ガス 圧を0.05~4Paの範囲とすることにより、さらに 高い残留磁化を実現できるため、140kJ/m³以上 の最大エネルギー積が得られる。

【0024】この発明の請求項第6項においては、基板 温度530~570℃かつ成膜速度0.1~4μm/時 間かつガス圧0.05~4Paで作製すれば、高い残留

5

磁化および保磁力を実現できるため、 $160 \text{ k J/m}^3$ 以上の最大エネルギー積が得られる。

【0025】この発明の請求項第7項においては、円柱または円筒基板の側面に垂直磁化膜が成膜されているので、ミクロンオーダーの真円度およびラジアル方向の寸法精度が確保されたラジアル異方性を有する円筒形強磁性体を非加工で得ることができる。また、ミリサイズまたはそれ以下のサイズでも高いラジアル異方性を有する円筒形強磁性体を精度よく作製できる。

【0026】この発明の請求項第8項においては、垂直 10 磁化膜を請求項第1項記載の薄膜磁石とすれば、高いラジアル異方性を実現するとともに高い最大エネルギー積を達成できる。

【0027】この発明の請求項第9項においては、基板と垂直磁化膜との間にバッファ層を設けることにより基板と強磁性薄膜との密着度を向上させることができる。また、バッファ層により垂直磁化膜の結晶配向性を向上させ、高いラジアル異方性を実現することもできる。

#### [0028]

【実施例】次に、この発明による薄膜磁石およびその製 20 造方法ならびに円筒形強磁性薄膜について、図面を参照しながら具体的に説明する。図1は、この発明の一実施例による薄膜磁石を形成するための成膜装置を示す概略断面図である。なお、各図中、同一符号は同一又は相当部分を示している。図1において、真空槽1には成膜機構を設置できるポート2が設けられており、ここではスパッタの機構としてカソード電極3およびφ3インチのターゲット4および開閉式のシャッター板5が設置されている。ターゲット4に対向して基板ホルダ6が設置されている。ターゲット4に対向して基板ホルダ6が設置されており、φ2インチの基板7およびマスク8が装着で30きる。また、9はヒータであり、基板7を約800℃まで加熱することができる。

【0029】この成膜装置では、ターゲット4を例えば (Nd、R) -M-B合金とし、排気系10により真空 槽1内を十分に排気した後、バルブ11を介して成膜ガスを真空槽1に導入し、ターゲット4を放電させてスパッタリングを行うことにより、基板7にこの発明による 薄膜磁石を形成する。また、マスク8により基板7の所望の箇所にのみ薄膜磁石を形成できる。なお、シャッター板5が閉じられていれば、基板7に成膜物質が付着しないようになっており、また、ターゲット4への投入電力、Arガス圧、基板7の温度はそれぞれ、電力コントローラ12、マスフローコントローラ13、温度コントローラ14によって精密に制御することができる。

【0030】この実施例では成膜法としてスパッタ法が 用いられているが、真空蒸着法による場合は図2に示す ように、ポート2に蒸発源15を設置し、例えば(N d、R)ーMーB合金を原料として加熱・蒸発させるこ とにより同様の成膜ができる。また、レーザーアブレー ション法による場合は、図3に示すようにレーザ光源1 50 6からのレーザ光をスリット17を経てレンズ18で集光し、ターゲット回転機構19で(Nd、R)-M-B合金製のターゲット4を回転させながらアブレーションを行うことにより、やはりスパッタ法の場合と同様の成膜ができる。すなわち、この発明による薄膜磁石は、スパッタ法、真空蒸着法、レーザーアブレーション法等の物理蒸着法により作製することが可能である。

【0031】また、上述では、成膜機構はいずれも単元の場合を示したが、多元の場合も同様に薄膜磁石を形成することができる。図4にその代表例として、多元同時スパッタ法による場合の成膜装置の水平断面図を示す。また、図5は図4のA-A 線に沿った断面図である。これらの図において、真空槽1の中には3基のカソード電極3a、3b、3cが設置されており、その中央部には $\phi$ 2インチの基板7を同時に6枚装着可能な回転で数3a、3b、3cには、 $\phi$ 3インチのターゲット4a、4b、4cがそれぞれ設置されており、回転式基板ホルダ20を回転機21で回転させながら3基のターゲット4a、4b、4cを同時に放電させてスパッタリングすることにより、各ターゲット組成の混合組成の薄膜を形成することができる。

【0032】さらに、3基のカソード電極3a、3b、 3 cにはそれぞれ電力コントローラ12 a、12 b、1 2 cが個別に接続されており、各ターゲット4 a、4 b、4cへの投入電力をこれらの電力コントローラ12 a、12b、12cで独立に制御することにより、種々 の組成の薄膜が形成可能である。成膜時の成膜ガスはバ ルブ11を介して真空槽1に導入され、その流量はマス フローコントローラー13により制御される。また、基 板7は回転式基板ホルダ20の内側に設置されたヒータ 9により加熱することができ、基板7の温度は温度コン トローラ14により制御される。さらに、回転式基板ホ ルダ20と各ターゲット4a、4b、4cとの間には開 閉式のシャッター板5a、5b、5cが取り付けられて おり、スパッタリング中であってもシャッターが閉じら れていれば、基板7に成膜物質が付着しないようになっ ている。この成膜装置によれば、3元の組成を独立に制 御できるため、この発明による(Ndц R,)、Mı---B. 薄膜磁石等の多元系の薄膜の組成を容易に制御する ことができる。

【0033】上述の物理蒸着法により得られた薄膜は、請求項第1項記載の組成範囲を含むある組成範囲においてNd2FenB型の強磁性相が主相となり、その結晶のC軸が膜厚方向に配向するため、膜厚方向の磁気異方性が強い垂直磁化膜となる。そして、特に薄膜の組成が請求項第1項記載の組成範囲であれば、ボンド磁石または従来の薄膜磁石と比較して高い残留磁化または保磁力が得られるため120kJ/m³以上の最大エネルギー積を得ることができる。

7

【0034】なお、基板温度は薄膜の結晶化温度以上であれば特に限定されないが、Nd2FenB型の強磁性相が安定に得られ、その結晶のC軸が膜厚方向に配向する温度範囲が好ましい。例えば、表1に種々の基板温度で作製した(Ndoss Tboor)の13 Feor Bon 薄膜(結晶化温度:480℃)の材料特性を示すが、基板\*

\* 温度が結晶化温度以上の500~630℃程度であれば Nd2Fei B型の強磁性相を主相とし、その結晶のC 軸が膜厚方向に配向した薄膜が得られ、高い最大エネル ギー積を実現できることがわかる。

[0035]

【表1】

表 1

|      | 基板温度<br>(℃) | 主相   | C軸<br>配向性 | 最大エネルギー<br><b>荷(kJ/m<sup>8</sup>)</b> | 結晶化処理       | 主相   | C軸<br>配向性 | 最大エネルギー<br>積(kJ/m³) |
|------|-------------|--|-----------|---------------------------------------|-------------|--|-----------|---------------------|
| 試料1  | 300         | アモルファス                                     | ×         | 1以下                                   | 530°C×30min | Nd <sub>2</sub> Fe <sub>14</sub> B<br>型結晶相 | X         | 68                  |
| 試料2  | 400         | アモルファス                                     | ×         | 1以下                                   | 530℃×30min  | Nd <sub>2</sub> Fe <sub>14</sub> B<br>型結晶相 | ×         | 73                  |
| 試料 3 | 420         | アモルファス                                     | ×         | 1以下                                   | 530℃×30min  | Nd <sub>2</sub> Fe <sub>14</sub> B<br>型結晶相 | . 0       | 158                 |
| 試料 4 | 480         | アモルファス                                     | ×         | 1以下                                   | 530°C×30min | Nd <sub>2</sub> Fe <sub>14</sub> B<br>型結晶相 | 0         | 166                 |
| 試料 5 | 500         | Nd <sub>2</sub> Fe <sub>14</sub> B<br>型結晶相 | 0         | 165                                   |             |  |           |                     |
| 試料 6 | 550         | Nd <sub>2</sub> Fe <sub>14</sub> B<br>型結晶相 | 0         | 174                                   |             |  |           |                     |
| 試料7  | 600         | Nd <sub>2</sub> Fe <sub>14</sub> B<br>型結晶相 | 0         | 163                                   |             |  |           |                     |
| 試料8  | 630         | Nd <sub>2</sub> Fe <sub>14</sub> B<br>型結晶相 | 0         | 155                                   |             |  |           |                     |
| 試料 9 | 700         | Nd <sub>2</sub> Fe <sub>14</sub> B<br>型結晶相 | ×         | 97                                    |             |  |           |                     |

【0036】また、表1中の試料4で示されるように、結晶化温度付近で形成し、十分に結晶化しておらずにア 30 モルファス相が主相となっている場合でも、電気炉等で結晶化温度以上で加熱する結晶化処理を施してNd2FeiB型の強磁性相を析出させることにより、前記垂直磁化膜を得ることが可能である。また、試料3で示されるように、基板温度が結晶化温度以下の場合であっても結晶化温度との差が60℃以内であれば、結晶化処理により、やはり前記垂直磁化膜が得られ、基板温度500℃~630℃で作製した薄膜とほぼ同等の最大エネルギー積を実現できる。一方、基板温度が結晶化温度より80℃以上低い場合は、結晶化処理を施しても結晶のC軸40は膜厚方向に配向せずに等方性の薄膜しか得られていない。また、700℃等の基板温度では結晶のC軸配向性が崩れるため、極端に高い基板温度は好ましくない。

【0037】以上より、この発明による薄膜磁石は、結晶化処理を行えば結晶化温度以下の基板温度でも作製可能であり、極めて広い温度範囲で作製できることがわか

る。なお、表 1中の C 軸配向性は図 6 に示す薄膜磁石の X 線回析パターンにおいて、N  $d_2$  F  $e_{14}$  B型化合物の 全ピーク強度  $\Sigma$  I に対する C 面のピーク  $I_{(000)}$  (mは 1  $\sim 1$  0 の整数)と C 面に近い(1 0 5) 面のピーク  $I_{(100)}$  との和の割合( $I_{(000)}$  +  $I_{(1000)}$  )  $/\Sigma$  I が 0 . 9以上であれば良好(〇)、0 . 9未満の場合は不良(×)とした。これは、後述する表 2 、表 3 および表 4 についても同様である。

【0038】また、成膜速度については一般の磁性薄膜形成の場合の数 $\mu$ m/hour(時間)以下であれば特に限定されない。しかし、次の表2における(Ndoss Tboor)o.is Feore Boor 薄膜の材料特性に示されるように、 $40\mu$ m/hour 等の成膜速度では結晶のC軸配向性が崩れるため、極端に高い成膜速度は好ましくない。

[0039]

【表2】

表 2

|     | 成膜速度(μm/hour) | C軸配向性 | 最大エネルギー積(kJ/m³) |
|-----|---------------|-------|-----------------|
| 試料1 | 0. 05         | 0     | 162             |
| 試料2 | 0. 1          | 0     | 169             |
| 試料3 | 0. 5          | 0     | 170             |
| 試料4 | 1.0           | 0     | . 172           |
| 試料5 | 5. 0          | 0     | 170             |
| 試料6 | 8. 0          | 0     | 166             |
| 試料7 | 10. 0         | 0     | 165             |
| 試料8 | 20. 0         | 0     | 160             |
| 試料9 | 40. 0         | ×     | 86              |

【0040】また、基板材料は特に限定されず、次の表 3における (Ndo.93 Tbo.07 ) o. 13 Feo.76 Bo.11 薄 膜の材料特性に示されるように、ガラス、Si、金属、 合金、酸化物、窒化物等幅広い材料が使用できる。な お、表3中のFe、Fe-Si、Fe-Co、Fe-N i 基板のタイプでスパッタ膜とあるのは、各材料を石英\* \*ガラス板上にスパッタ法により成膜して得たもので、す なわち、石英ガラス板の表面を各材料のスパッタ膜で被 覆した形となっている。

10

[0041]

【表3】

|      | 基板材料  | 基板のタイプ        | C軸配向性 | 最大エネルギー積             |
|------|-------|---------------|-------|----------------------|
|      |       | (板厚)          |       | (kJ/a <sup>8</sup> ) |
| 試料1  | 石英ガラス | バルク(0.5mm)    | 0     | 165                  |
| 試料2  | Si    | 単結晶ウエハ(0.35㎜) | 0     | 161                  |
| 試料3  | A12O3 | バルク(0.8mm)    | 0     | 163                  |
| 試料4  | MgO   | バルク(0.8mm)    | 0     | 166                  |
| 試料5  | TiN   | バルク(0.8mm)    | 0     | 170                  |
| 試料6  | W.    | バルク(0.5mm)    | 0     | 169                  |
| 試料7  | Fe    | スパッタ膜(0.2μm)  | 0     | 161                  |
| 試料8  | Fe-Si | スパック膜(0.2μm)  | 0     | 160                  |
| 試料9  | Fe-Co | スパッタ膜(0.2μm)  | 0.    | 167                  |
| 試料10 | Fe-Ni | スパッタ膜(0.2μm)  | 0     | 159                  |

【0042】さらに、成膜がスパッタ法による場合、成 膜ガス圧については一般の磁性薄膜形成の場合の数mm Pa~数Pa程度であれば特に限定されない。しかし、 次の表4における (Ndo.93 Tbo.07 ) 0.13 Fe 0.76 B ол 薄膜の材料特性に示されるように、40 Р a 等のガ※ ※ス圧では結晶のC軸配向性が崩れるため、極端に高いガ ス圧は好ましくない。

[0043]

【表4】

|     | Arガス圧 (Pa) | C軸配向性 | 最大エネルギー積(kJ/m³) |
|-----|------------|-------|-----------------|
| 試料1 | 0. 05      | 0     | 170             |
| 試料2 | 0. 50      | 0     | 168             |
| 試料3 | 2. 00      | 0     | 169             |
| 試料4 | 5. 00      | 0     | 166             |
| 試料5 | 8. 00      | 0     | 165             |
| 試料6 | 20. 0      | 0     | 161             |
| 試料7 | 40. 0      | ×     | 92              |

【0044】次に、実施例に基づいてこの発明をさらに 詳細に説明する。

をNd-R(RはTb、またはHo、またはDy)、タ ーゲット4bをFe金属、ターゲット4cをFeB合金

実施例1.図4に示した成膜装置おけるターゲット4a 50 として、各カソード電極3a、3b、3cに取り付け

12

た。なお、ターゲット4aはφ3インチのNd金属ターゲット上に5mm×5mm×1mmのR金属チップを配置して作製した。次に、12mm×12mm×0.5mmの石英ガラス基板を回転式基板ホルダ20に装着し、真空槽1内を排気系10により1×10 Pa以下に排気した後、ヒータ9により基板7を590℃まで加熱した。

【0045】基板7の温度が安定した後、Arガスを真空槽1内に導入して圧力を8Paで一定とするとともに、回転式基板ホルダ20を回転機21により回転させ 10た。そして、シャッター板5a、5b、5cを閉じた状態で各ターゲット4a、4b、4cに電圧を印加して同時に放電させ、5~15分のスパッタリングを行ってターゲット表面の酸化物を除去した後、シャッター板5a、5b、5cを開いて基板7上への成膜を開始した。\*

\* 成膜速度  $8 \mu m / h$  o u r で所定の時間成膜を行った後、各ターゲットの放電、A r ガスの供給およびヒータによる基板加熱を同時に停止して、排気を行いながら真空槽 1 内で徐冷して約  $2 \mu$  m厚の(N  $d_{1x}$  R<sub>x</sub>),M 1 m B. 薄膜を得た。なお、薄膜磁石の組成は、組成式における y、 z を各ターゲットへの投入電力により、 x を R のチップ枚数によりそれぞれ独立に変化させることで制御した。

【0046】表5にこの発明による薄膜磁石においてRがTbである場合の(Ndia Tb.),Feira B.薄膜を代表に取り上げ、その膜厚方向の磁気特性について示した。

[0047]

【表 5】

| <u> 表も</u> | T   |            |        |             |
|------------|---|------------|--------|-------------|
| 1          | 組成  | 残留磁化       | 保磁力    | 最大エネルギー     |
|            |   | <b>(T)</b> | (kA/m) | 積(kJ/m³)    |
| 試料1        | (Nd <sub>0</sub> . 96 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> , 04 <sup>)</sup> 0, 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> , 81 <sup>B</sup> <sub>0</sub> , 08 | 1.09       | 528    | 156         |
| 試料2        | <sup>(Nd</sup> 0. 96 <sup>Tb</sup> 0. 04 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> 0. 74 <sup>B</sup> 0. 15                                      | 1.00       | 712    | 143         |
| 試料3        | (Nd <sub>0</sub> . 96 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 04 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 76 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 11 | 1. 03      | 672    | 161         |
| 試料4        | (Nd <sub>0</sub> . 96 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 04 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 77 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08 | 1. 02      | 600    | 145         |
|            | (Nd <sub>0</sub> . 96 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 04 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Pe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15 | 0. 92      | 768    | 128         |
| 試料6        | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 81 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08 | 1.06       | 624    | 194         |
| 試料7        | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 78 <sup>B</sup> 0. 11             | 1. 02      | 696    | 170         |
| 試料8        | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 74 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15 | 0. 97      | 800    | 157         |
| 試料9        | <sup>(Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>Fe</sup> 0. 79 <sup>B</sup> 0. 08                                      | 1. 02      | 656    | 184         |
| 試料10       | <sup>(Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>Fe</sup> 0. 76 <sup>B</sup> 0. 11                                      | 1.00       | 736    | <b>16</b> 5 |
| 試料11       | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 72 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15 | 0. 93      | 832    | 149         |
| 試料12       | <sup>(Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> 0. 77 <sup>B</sup> 0. 08                                      | 1. 00      | 688    | 172         |
| 試料13       | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 74 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 11 | 0. 97      | 768    | 157         |
| 試料14       | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15 | 0. 88      | 840    | 141         |
| 試料15       | <sup>(Nd</sup> 0. 90 <sup>Tb</sup> 0. 10 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> 0. 81 <sup>B</sup> 0. 08                                      | 1. 01      | 656    | 153         |
| 試料16       | (Nd <sub>0</sub> , 90 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> , 10 <sup>)</sup> 0, 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> , 74 <sup>B</sup> <sub>0</sub> , 15 | 0. 91      | 840    | 132         |
| 試料17       | <sup>(Nd</sup> 0. 90 <sup>Tb</sup> 0. 10 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>Fe</sup> 0. 76 <sup>B</sup> 0. 11                                      | 0. 95      | 760    | 144         |
| 試料18       | <sup>(Nd</sup> 0. 90 <sup>Tb</sup> 0. 10 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> 0. 77 <sup>B</sup> 0. 08                                      | 0. 94      | 704    | 135         |
|            | (Nd <sub>0</sub> . 90 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 10 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15 | 0. 86      | 880    | 133         |

[0048]

13 **表5の続き** 

|         | 組成  | 残留磁化  | 保磁力 | 最大エネルギー  |
|---------|---|-------|-----|----------|
|         |   | (T)   |     | 禮(kJ/m³) |
|         | Nd-Pe-B系ポンド磁石1  | 0.70  | 400 | 90       |
| 比較例2    | NdーFe-B系ポンド破石2  | 0. 79 | 840 | 105      |
| 比較例3    | NdーFe-B系ボンド磁石3  | 0. 69 | 740 | 85       |
| 比較例4    | 0' 11 0' 91 0' 08   | 1. 12 | 248 | 71       |
|         | <sup>Nd</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> 0. 74 <sup>B</sup> 0. 15  | 1.04  | 544 | 132      |
| 比較例 6   | V. 13 U. 70 V. 11   | 1. 03 | 336 | 116      |
| 比較例7    | <sup>Nd</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> 0. 77 <sup>B</sup> 0. 08  | 1. 05 | 280 | 85       |
|         | <sup>Nd</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> 0. 70 <sup>B</sup> 0. 15  | 0. 94 | 600 | 119      |
|         | <sup>Nd</sup> 0. 19 <sup>Fe</sup> 0. 63 <sup>B</sup> 0. 18  | 0. 68 | 902 | 62       |
| 比較例100  | <sup>(Nd</sup> 0. 98 <sup>Tb</sup> 0. 02 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> 0. 81 <sup>B</sup> 0. 08                                      | 1. 10 | 336 | 106      |
| 比較例11(  | (Nd <sub>0</sub> . 98 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 02 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 74 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15 | 1. 02 | 608 | 143      |
| 比較例120  | <sup>(Nd</sup> 0. 98 <sup>Tb</sup> 0. 02 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>Fe</sup> 0. 76 <sup>B</sup> 0. 11                                      | 1. 04 | 424 | 131      |
| 比較例130  | (Nd <sub>0</sub> . 98 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 02 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 77 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08 | 1. 04 | 312 | 95       |
| 比較例140  | (Nd <sub>0</sub> . 98 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 02 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15 | 0. 93 | 648 | 127      |
| 比較例150  | Nd <sub>0</sub> . 85 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 15 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 81 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08  | 0. 98 | 696 | 144.     |
| 七較例160  | Nd <sub>0</sub> . 85 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 15 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 74 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15  | 0. 87 | 872 | 113      |
| 七較例170  | Nd <sub>0</sub> . 85 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 15 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 76 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 11  | 0. 89 | 800 | 123      |
| 上較例18(  | Nd <sub>0</sub> . 85 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 15 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 77 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08  | 0. 88 | 736 | 108 -    |
| 上較例19(  | Nd <sub>0</sub> . 85 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 15 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15  | 0. 77 | 920 | 91       |
| 上較例20(1 | <sup>Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 90 <sup>Fe</sup> 0. 85 <sup>B</sup> 0. 06                                       | 1. 02 | 72  | 23       |

[0049]

【表7】

16

15 表**5の続き** 

|              | 組 成  | 残留磁化  | 保磁力    | 最大エネルギー  |
|--------------|--|-------|--------|----------|
|              |  | (T)   | (kA/m) | 被(kJ/m³) |
| <b>比較例21</b> | <sup>(Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 90 <sup>Fe</sup> 0. 83 <sup>B</sup> 0. 08   | 0. 96 | 72     | 22       |
| <b>比較例22</b> | <sup>(Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 90 <sup>Fe</sup> 0. 80 <sup>B</sup> 0. 11   | 0. 89 | 80     | 25       |
| 土較例23        | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 90 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 76 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15        | 0. 86 | 240    | 43       |
| <b>七較例24</b> | <sup>(Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 90 <sup>Fe</sup> 0. 74 <sup>B</sup> 0. 17   | 0. 85 | 200    | 32       |
| 七較例25        | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07)0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 83 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 06                     | 1. 07 | 208    | 52       |
| <b>七較例26</b> | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 72 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 17        | 0. 84 | 680    | 95       |
| 七較例27        | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 81 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 06        | 1. 04 | 232    | 61       |
| 上較例28        | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 17        | 0. 80 | 696    | 96       |
| 上較例29        | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 79 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 06        | 1.00  | 256    | 71       |
| 上較例30        | <sup>(Nd</sup> <sub>0.</sub> 93 <sup>Tb</sup> <sub>0.</sub> 07 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> <sub>0.</sub> 68 <sup>B</sup> <sub>0.</sub> 17 | 0. 73 | 704    | 77       |
| 上較例31        | <sup>(Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 17 <sup>Fe</sup> 0. 77 <sup>B</sup> 0. 06   | 0. 88 | 360    | 85       |
| 上較例32        | <sup>(Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 17 <sup>Fe</sup> 0. 75 <sup>B</sup> 0. 08   | 0. 86 | 600    | 108      |
| 上較例33        | <sup>(Nd</sup> 0. 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 17 <sup>Fe</sup> 0. 72 <sup>B</sup> 0. 11   | 0. 79 | 704    | 96       |
| 上較例340       | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 17</sub> Fe <sub>0. 68</sub> B <sub>0. 15</sub>   | 0.72  | 760    | 84       |
| -較例35        | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 17</sub> Fe <sub>0. 66</sub> B <sub>0. 17</sub>   | 0. 67 | 840    | 73       |

【0050】表5から明らかなように、 $0.04 \le x \le 0.10$ 、 $0.11 \le y \le 0.15$ 、 $0.08 \le z \le 0.1$ 5の組成範囲において、同表の比較例 $1 \sim 3$ に示すボンド磁石、また、比較例 $4 \sim 9$ に示す従来のNd - Fe - B 薄膜磁石に比べて高い保磁力または残留磁化が得られるため、 $128 \sim 194$  k J/m³の高い最大エネルギー積を実現している。一方、xの組成が本発明の範囲 $0.04 \le x \le 0.10$ からはずれた場合、例えば比較例 $10 \sim 19$ に示すようにx = 0.02またはx = 0.15では、ある値のy、zで最大エネルギー積が120 k J/m³を下回る。x = 0.02の場合は従来の薄膜磁石と比較して保磁力が若干改善されているものの十分な値とはならないため、前記のy、zの範囲すべてにおいて120 k J/m³以上の最大エネルギー積を得るに至らない。

【0051】また、x=0.15では保磁力は十分に高いものの残留磁化の低下が大きいために、やはり前記の 40 y、zの範囲すべてにわたって120 k  $J/m^3$  以上の最大エネルギー積を得ることが困難になる。また、0.04  $\le$  x  $\le$  0.10であってもy、z の組成範囲がこの発明の0.11  $\le$  y  $\le$  0.15、0.08  $\le$  z  $\le$  0.15の組成範囲をはずれると、比較例20~35に示すように120 k  $J/m^3$  以上の最大エネルギー積は得られなくなる。例えば組成が低Nd、低B組成側にずれた場合、膜中に $\alpha$ -Feが析出するため高い保磁力を得ることができない。また、高Nd組成側にずれた場合は薄膜磁石

の膜厚方向の磁気異方性が崩れるため残留磁化および保磁力が共に低下する。さらに、高B組成側にずれた場合では残留磁化の低下が大きくなる。従って、 $120kJ/m^3$  を越える最大エネルギー積は $0.04 \le x \le 0.1$   $0.0.11 \le y \le 0.15$ 、 $0.08 \le z \le 0.15$ の組成領域で得られることがわかる。なお、RがHoまたはDyである場合も同様の結果となっている。

【0052】実施例2. 次に、図4に示した成膜装置に おけるターゲット4aをNd-Tb、ターゲット4bを M(MはFe-Co合金、またはFe-Ni合金、また はFe-Co-Ni合金)、ターゲット4cをFeB合 金として実施例1と同様の手順により石英ガラス基板上 に約2μm厚の (Ndo.93 Tbo.07 ), Mi-y-z Bz薄膜 磁石を形成した。基板温度は590℃、Arガス圧は8 Pa、成膜速度は $8\mu m/hour$ とした。表6にこの 発明による薄膜磁石の膜厚方向の磁気特性を示す。Co およびN i の組成の変化により若干磁気特性が変化する ものの、基本的には上述の (Ndo ss Tboor ), Fe 1-r2 B. 薄膜磁石とほぼ同等の磁気とほぼ同等の磁気特 性となっている。従って、MはFe-Co、またはFe -Ni、またはFe-Co-NiであってもFeとほぼ 同様に120kJ/m<sup>3</sup>以上の最大エネルギー積を実現 できることがわかる。

[0053]

【表8】

表6

18

|      | 粗 成   | 残留磁化  | 保磁力    | 最大エネルギー  |
|------|---|-------|--------|----------|
|      |   | (T)   | (kA/m) | 微(kJ/m³) |
| 試料1  | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 11</sub> (Fe <sub>0. 85</sub> Co <sub>0. 15</sub> ) <sub>0. 81</sub> B <sub>0. 08</sub>  | 1. 10 | 640    | 203      |
| 試料2  | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>(Fe</sup> <sub>0</sub> . 85 <sup>Co</sup> <sub>0</sub> . 15 <sup>)</sup> 0. 74 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 15 | 1. 01 | 824    | 168      |
| 試料3  | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 13</sub> (Fe <sub>0. 85</sub> Co <sub>0. 15</sub> ) <sub>0. 76</sub> B <sub>0. 11</sub>  | 1. 03 | 752    | 171      |
| 試料4  | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 15</sub> (Fe <sub>0. 85</sub> Co <sub>0. 15</sub> ) <sub>0. 77</sub> B <sub>0. 08</sub>  | 1. 02 | 688    | 178      |
| 試料5  | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 15</sub> (Fe <sub>0. 85</sub> Co <sub>0. 15</sub> ) <sub>0. 70</sub> B <sub>0. 15</sub>  | 0. 92 | 856    | 149      |
| 試料6  | (Nd <sub>0. 83</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 11</sub> (Fe <sub>0. 70</sub> Co <sub>0. 30</sub> ) <sub>0. 81</sub> B <sub>0. 08</sub>  | 1. 05 | 632    | 196      |
| 試料7  | (Nd <sub>0.</sub> 83 <sup>Tb</sup> <sub>0.</sub> 07 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>(Fe</sup> <sub>0.</sub> 70 <sup>Co</sup> <sub>0.</sub> 30 <sup>)</sup> 0. 74 <sup>B</sup> <sub>0.</sub> 15      | 0. 98 | 808    | 160      |
| 試料 8 | (Nd <sub>0</sub> . 83 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>(Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>Co</sup> <sub>0</sub> . 30 <sup>)</sup> 0. 76 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 11 | 0. 98 | 720    | 165      |
| 試料 9 | <sup>CNd</sup> 0. 83 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>(Fe</sup> 0. 70 <sup>Co</sup> 0. 30 <sup>)</sup> 0. 77 <sup>B</sup> 0. 08  | 1.00  | 672    | 170      |
| 試料10 | (Nd <sub>0. 83</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 15</sub> (Fe <sub>0. 70</sub> Co <sub>0. 30</sub> ) <sub>0. 70</sub> B <sub>0. 15</sub>  | 0. 89 | 832    | 144      |
| 試料11 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>(Fe</sup> <sub>0</sub> . 98 <sup>Ni</sup> 0. 02 <sup>)</sup> 0. 81 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08             | 1. 05 | 632    | 189      |
| 試料12 | (Nd <sub>0.</sub> 93 <sup>Tb</sup> <sub>0.</sub> 07 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>(Fe</sup> <sub>0.</sub> 98 <sup>Ni</sup> 0. 02 <sup>)</sup> 0. 74 <sup>B</sup> <sub>0.</sub> 15                 | 0.97  | 800    | 154      |
| 試料13 | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 13</sub> (Fe <sub>0. 98</sub> Ni <sub>0. 02</sub> ) <sub>0. 76</sub> B <sub>0. 11</sub>  | 0. 99 | 728    | 162      |

## [0054]

### 表名の締念

\* \*【表9】

| 表もの  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |            |        |           |
|------|---|------------|--------|-----------|
| Ì    | 損 成   | 残留磁化       | 保磁力    | 最大エネルギー   |
|      |   | <b>(T)</b> | (kA/m) | 積 (kJ/m²) |
| 試料14 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> 0. 07 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>(Fe</sup> 0. 98 <sup>Ni</sup> 0. 02 <sup>)</sup> 0. 77 <sup>B</sup> 0. 08   | 1.00       | 696    | 168       |
| 試料15 | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 15</sub> (Fe <sub>0. 98</sub> Ni <sub>0. 02</sub> ) <sub>0. 70</sub> B <sub>0. 15</sub>  | 0. 87      | 808    | 137       |
| 試料16 | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 11</sub> (Fe <sub>0. 96</sub> Ni <sub>0. 04</sub> ) <sub>0. 81</sub> B <sub>0. 08</sub>  | 1.03       | 648    | 180       |
| 試料17 | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 11</sub> (Fe <sub>0. 96</sub> Ni <sub>0. 04</sub> ) <sub>0. 74</sub> B <sub>0. 15</sub>  | 0. 95      | 824    | 153       |
| 試料18 | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 13</sub> (Fe <sub>0. 96</sub> Ni <sub>0. 04</sub> ) <sub>0. 76</sub> B <sub>0. 11</sub>  | 0. 97      | 712    | 158       |
| 試料19 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>(Fe</sup> <sub>0</sub> . 96 <sup>Ni</sup> 0. 04 <sup>)</sup> 0. 77 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08   | 1.00       | 672    | 164       |
| 試料20 | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 15</sub> (Fe <sub>0. 96</sub> Ni <sub>0. 04</sub> ) <sub>0. 70</sub> B <sub>0. 15</sub>  | 0.86       | 864    | 133       |
| 試料21 | (Nd <sub>0</sub> , 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> , 07 <sup>)</sup> 0, 11 <sup>(Fe</sup> <sub>0</sub> , 80 <sup>Co</sup> <sub>0</sub> , 15 <sup>Ni</sup> <sub>0</sub> , 05 <sup>)</sup> 0, 81 <sup>B</sup> <sub>0</sub> , 08 | 1.07       | 624    | 191       |
| 試料22 | (Nd <sub>0</sub> , 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> , 07)0, 11 <sup>(Fe</sup> <sub>0</sub> , 80 <sup>Co</sup> <sub>0</sub> , 15 <sup>Ni</sup> <sub>0</sub> , 05)0, 74 <sup>B</sup> <sub>0</sub> , 15                           | 0. 99      | 792    | 161       |
| 試料23 | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 13</sub> (Fe <sub>0. 80</sub> Co <sub>0. 15</sub> Ni <sub>0. 05</sub> ) <sub>0. 76</sub> B <sub>0. 11</sub>  | 1.00       | 760    | 169       |
| 試料24 | (Nd <sub>0.93</sub> Tb <sub>0.07</sub> ) <sub>0.15</sub> (Fe <sub>0.80</sub> Co <sub>0.15</sub> Ni <sub>0.05</sub> ) <sub>0.77</sub> B <sub>0.08</sub>  | 0. 98      | 720    | 177       |
| 試料25 | (Nd <sub>0</sub> , 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> , 07) <sub>0</sub> , 15 <sup>(Fe</sup> <sub>0</sub> , 80 <sup>Co</sup> <sub>0</sub> , 15 <sup>Ni</sup> <sub>0</sub> , 05) <sub>0</sub> , 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> , 15 | 0. 91      | 880    | 153       |

【0055】実施例3. 図4に示した成膜装置におけるターゲット4aをNd-Tb、ターゲット4bをFe金属、ターゲット4cをFeB合金として実施例1と同様の手順により石英ガラス基板上に約2 $\mu$ m厚の(Nd・Tb・)、Fe - B・薄膜磁石を形成した。基板温度は510~590℃、Arガス圧は8Pa、成膜速度は8 $\mu$ m/hourとした。図7に得られた薄膜磁石の50

磁気特性の基板温度依存性を示す。図7から明らかなように、基板温度530~570℃の範囲で特に高い保磁力が得られ、少なくとも140kJ/m³以上の最大エネルギー積が達成できる。

【0056】実施例4. 成膜速度0.05~20μm/ hour、Arガス圧8Pa、基板温度590℃として 実施例3と同様に(Ndia Tb.),Fein Bz薄膜

20

磁石を形成した。図 8 に得られた薄膜磁石の磁気特性の成膜速度依存性を示す。図 8 から明らかなように、0.  $1\sim4~\mu$  m/h o u r の範囲で特に高い残留磁化が得られ、少なくとも 1~4~0 k J/m 以上の最大エネルギー積が得られる。

【0057】実施例5. Arガス圧0.05~20P a、基板温度590℃、成膜速度は8μm/hourと して実施例3と同様に(Nd<sub>1-x</sub> Tb<sub>x</sub>),Fe<sub>1-y-2</sub> B<sub>z</sub> 薄膜磁石を形成した。図9に得られた薄膜磁石の磁気特\* \*性のArガス依存性を示す。0.05~4Paの範囲で特に高い残留磁化が得られ、少なくとも140kJ/m 3以上の最大エネルギー積を実現できる。

【0058】実施例6. さらに、基板温度530~570℃、成膜速度0.1~4μm/hour、Arガス圧0.05~4Paで実施例3と同様に(Ndia Tbi),Feira B. 薄膜磁石を形成した。結果を表7に示す。【0059】

【表10】

表7

|          | 組成  | 基板温度 | Arガス圧 | 成膜速度      | 最大エネルギー  |
|----------|---|------|-------|-----------|----------|
| <u>.</u> |   | (°C) | (Pa)  | (µm/hour) | 積(kJ/m³) |
| 試料1      | (Nd <sub>0</sub> . 96 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 04)0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 81 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08              | 530  | 0. 05 | 4. 0      | 182      |
| 試料2      | (Nd <sub>0</sub> . 96 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 04)0. 13 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 74 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 11              | 530  | 0. 05 | 4. 0      | 195      |
| 試料3      | (Nd <sub>0.96</sub> Tb <sub>0.04</sub> ) <sub>0.15</sub> Fe <sub>0.70</sub> B <sub>0.15</sub>   | 530  | 0. 05 | 4. 0      | 166      |
| 試料4      | (Nd <sub>0</sub> . 90 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 10 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 81 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08 | 530  | 4. 0  | 0. 1      | 187      |
| 試料5      | (Nd <sub>0</sub> . 90 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 10 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 74 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 11 | 530  | 4. 0  | 0. 1      | 176      |
| 試料6      | (Nd <sub>0</sub> , 90 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> , 10 <sup>)</sup> 0, 15 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> , 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> , 15 | 530  | 4. 0  | 0.1       | 165      |
| 試料7      | (Nd <sub>0</sub> . 96 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 04)0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 81 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08              | 570  | 0. 05 | 0. 1      | 188      |
| 試料8      | (Nd <sub>0</sub> . 96 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 04 <sup>)</sup> 0. 13 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 74 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 11 | 570  | 0. 05 | 0.1       | 199      |
| 試料 9     | <sup>(Nd</sup> 0. 96 <sup>Tb</sup> 0. 04 <sup>)</sup> 0. 15 <sup>Fe</sup> 0. 70 <sup>B</sup> 0. 15                                      | 570  | 0. 05 | 0.1       | 168      |
| 試料10     | (Nd <sub>0</sub> . 90 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 10 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 81 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08 | 570  | 4.0   | 4.0       | 187      |
| 試料11     | (Nd <sub>0.90</sub> Tb <sub>0.10</sub> ) <sub>0.13</sub> Fe <sub>0.74</sub> B <sub>0.11</sub>   | 570  | 4.0   | 4. 0      | 175      |
| 試料12     | (Nd <sub>0.90</sub> Tb <sub>0.10</sub> ) <sub>0.15</sub> Fe <sub>0.70</sub> B <sub>0.15</sub>   | 570  | 4. 0  | 4.0       | 164      |

## [0060]

#### ※ ※【表11】

#### 表7の続き

| 友イの  | re  | ,    |       |           |          |
|------|---|------|-------|-----------|----------|
| ł    | 組 成   | 基板温度 | ムガス圧  | 成膜速度      | 最大エネルギー  |
|      |   | (℃)  | (Pa)  | (µm/hour) | 積(kJ/m³) |
| 試料13 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07)0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08              | 550  | 2. 0  | 4.0       | 204      |
| 試料14 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07) 0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08             | 550  | 2. 0  | 0.1       | 208      |
| 試料15 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07)0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08              | 550  | 0. 05 | 2. 0      | 220      |
| 試料16 | (Nd <sub>0. 93</sub> Tb <sub>0. 07</sub> ) <sub>0. 11</sub> Fe <sub>0. 70</sub> B <sub>0. 08</sub>                                      | 550  | 4. 0  | 2. 0      | 215      |
| 試料17 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07 <sup>)</sup> 0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08 | 530  | 2. 0  | 2.0       | 212      |
| 試料18 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07) 0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>B</sup> <sub>0</sub> . 08             | 570  | 2. 0  | 2.0       | 204      |
| 試料19 | (Nd <sub>0</sub> . 93 <sup>Tb</sup> <sub>0</sub> . 07)0. 11 <sup>Fe</sup> <sub>0</sub> . 70 <sup>R</sup> <sub>0</sub> . 08              | 550  | 2.0   | 2. 0      | 214      |
| 比較例1 | (Nd <sub>0. 96</sub> Tb <sub>0. 04</sub> ) <sub>0. 15</sub> Fe <sub>0. 70</sub> B <sub>0. 15</sub>                                      | 600  | 2. 0  | 2.0       | 150      |
| 比較例2 | 0.30 0.04 0.10 0.10 0.10  | 550  | 8. 0  | 2. 0      | 156      |
| 比較例3 | (Nd <sub>0.96</sub> Tb <sub>0.04</sub> ) <sub>0.15</sub> Fe <sub>0.70</sub> B <sub>0.15</sub>   | 550  | 2. 0  | 8. 0      | 151      |

も  $160 \text{ k J/m}^3$ 以上の最大エネルギー積が得られる。なお、この条件範囲を外れると比較例  $1 \sim 3$  に示すように  $160 \text{ k J/m}^3$ 以上の最大エネルギー積は得られない。

【0062】次に、この発明のラジアル異方性を有する円筒形強磁性薄膜について、図面を参照しながら具体的に説明する。図10はこの発明の一実施例によるラジアル異方性を有する円筒形強磁性薄膜を示す概略断面図である。図において、円柱基板22の側面には、垂直磁化膜23が成膜されている。なお、基板として円筒基板を用いることもでき、図11および図12に示すように、垂直磁化膜23が円筒基板24の外側面あるいは内側面に成膜されている円筒形強磁性薄膜であっても良い。また、成膜後、基板が除去された単体の円筒形強磁性薄膜であっても良い。

【0063】薄膜材料としては、膜厚方向に強い磁気異方性を発現するものであれば限定はされず、希土類一遷移金属系合金はもちろんのこと、磁気記録分野で用いられるCo-Cr系合金、Ba系フェライト、さらには光磁気記録分野のMnBi系合金、希土類一遷移金属系アモルファス合金等も使用できる。なお、薄膜材料としてこの発明による(Nd、R)-M-B合金を用いた場合には、高い最大エネルギー積を有するラジアル異方性円筒形薄膜磁石を実現できる。また、基板材料は特に限定されずに、ガラス、金属、合金、酸化物、窒化物等幅広い材料が使用できる。

【0064】さらに、図13に示すように、基板と薄膜との間にバッファ層25を形成することにより、基板と薄膜との密着性、あるいは薄膜のラジアル異方性を向上させることができる。同図では、基板として円柱基板を用いた場合を示しているが、円筒基板の場合についても同様の効果がある。また、円柱または円筒基板側面への薄膜の形成は、垂直磁化膜が形成可能な成膜方式であれば特に限定されるものでなく、例えば、スパッタ法、真空蒸着法、レーザーアブレーション法等により成膜することができる。

【0065】さらに、具体的な実施例について詳細に説明する。図14は、この発明によるラジアル異方性を有する円筒形強磁性薄膜を形成する成膜装置を示す概略断面図である。また、図15は図14のB-B 線に沿った断面図である。これらの図において、真空槽1には成膜機構を設置できるポート2があり、ここではスパッタの機構としてカソード電極3および $\phi$ 3インチのターゲット4および開閉式のシャッター板5が設置されている。真空槽1の中央部には円柱基板用ホルダ26が設置されており、直径0.1~20mm程度、長さ10~100mm程度の円柱基板22が取り付けられるようになっている。基板ホルダ26は回転機21により回転できるようになっている。

【0066】また、27は円柱基板加熱用ヒータであ

り、成膜材料および基板材料により赤外線加熱と電磁誘導加熱のいずれか最適な加熱方式を選択でき、また、両者を併用しての使用もできる。この薄膜形成装置では、バルブ11を介して成膜ガスを真空槽1に導入し、円柱基板用ホルダ26を回転させながらターゲット4を放22の側面に均一な組成・膜厚分布を持つ垂直磁化膜23を形成する。また、マスク8により円柱基板22の所望の箇所にのみ薄膜を形成できる。なお、シャッター板5が閉じられていれば、円柱基板22に成膜物質が付着しないようになっている。また、ターゲットへの投入電力、Arガス圧、基板温度はそれぞれ、電力コントローラ12、マスフローコントローラ13、温度コントローラ14によって精密に制御することができる。

【0067】上述では成膜法としてスパッタ法が用いられているが、真空蒸着法による場合は図16に示すように、ポート2に原料の蒸発源15を設置することにより同様の成膜ができる。また、レーザーアブレーション法による場合は、図17に示すようにレーザ光源16からのレーザ光をスリット17を経てレンズ18で集光し、ターゲット回転機構19でターゲット4を回転させながらアブレーションを行うことにより、やはり上述と同様の効果が得られる。また、上述では基板は円柱基板22としているが、円筒基板24についても同様に、その外側面への成膜が可能である。

【0068】さらに、円筒基板24の内側面に成膜する場合は、図18に示すように、真空槽1内にスパッタ室28およびノズル29を設け、ノズル29を円筒基板24の内側に挿入して円筒基板24を回転させながらシャッター板5を開けた状態でスパッタリングを行えば、成膜物質がノズル29より射出されて円筒基板24の内側面に薄膜を成膜することができる。また、マスク30により円筒基板24の内側面の所望の箇所にのみ薄膜を形成できる。なお、成膜物質のノズル29からの射出速度は、スパッタ室28に設けられた可変バルブ31で排気コンダクタンスを変えることにより調節できる。

【0069】実施例7.図14に示した成膜装置におけるターゲット4をNdーFbーB焼結合金として、カソード電極3に取り付けた。次に、外径3mmまたは0.9mm、長さ30mmのWC(タングステンカーボン)製の円柱基板を円柱基板用ホルダ26に装着し、真空槽1内を排気系10により1×10 Pa以下に排気した後、円柱基板加熱用ヒータ27により基板を560℃まで加熱した。基板温度が安定した後、Arガスを真空槽1内に導入して圧力を1Pa一定にするとともに、基板ホルダ26を回転機21により回転させた。そして、シャッター板5を閉じた状態でターゲット4に電圧をかけて放電させ、5~15分のスパッタリングを行ってターゲット4表面の酸化物を除去した後、シャッター板5を開いて円柱または円筒基板側面への成膜を開始した。所

23

定の時間成膜を行った後、各ターゲット4の放電、Arガスの供給およびヒータによる基板加熱を同時に停止して、排気を行いながら真空槽1内で徐冷して円筒形状のNd-Fe-B薄膜を得た。

【0070】表8に得られたNd-Fe-B円筒形強磁 性薄膜の緒元を示す。これより、ミクロンオーダーの真\* \* 円度および寸法精度が得られることがわかる。なお、磁石の厚みは $\pm 0.05 \mu m$ の寸法精度を持つため、原理的にはサブミクロンオーダーの真円度を得ることが可能である。

24

[0071]

【表12】

表8

|   | 円筒形磁石の諸元 | 仕様寸法 (µm) | 実寸法(µm)         |
|---|----------|-----------|-----------------|
| 緢 | 外径       | 3010. 0   | 3009, 1~3011, 2 |
| 料 | 真円度(外輪)  | 0         | 1. 6            |
| 1 | 厚さ       | 10.0      | 9. 95~10. 05    |
| 試 | 外径       | 910. 0    | 909. 0~9011. 3  |
| 料 | 真円度(外輪)  | 0         | 1.7             |
| 2 | 厚さ       | 10.0      | 9. 95~10. 05    |

【0072】また、上記のNd-Fe-B円筒形強磁性 薄膜のラジアル異方性はX線回析により調べた。X線回析測定は、円筒形強磁性薄膜の長手方向の中心位置において円周に沿って等間隔に10箇所マーキングし、そこにビーム径 $10\mu$ mのX線を照射してそれぞれの箇所の X線回析パターンを得た。図19に得られたX線回析パターンの代表例を示す。膜厚方向に $Nd_2Fe_{\mu}B$ 結晶の C 軸が配向し、垂直磁化膜となっていることがわかる。他の測定個所においても同様のパターンが得られ、得られた薄膜はラジアル異方性円筒形薄膜となっていることがわかった。すなわち、この実施例では、ミリサイズまたはサブミリサイズで、ラジアル異方性を有する円筒形薄膜を実現した。

【0073】実施例8. 図14に示した成膜装置におけるターゲット4をNd-Fe-B焼結合金、Co-Cr※30

※合金、Baフェライト、または(Nd、Tb)ーFeーBとし、基板温度560℃、Arガス圧1Paとして実施例7と同様の手順により、外径3mm、長さ30mmの円柱または円筒形の種々の材料基板の側面に約1 $\mu$ mの円筒形強磁性薄膜を形成した。なお、CoーCr合金の場合のみ、基板温度を300℃とした。表9にこの実施例による円筒形強磁性薄膜のラジアル異方性について調べた結果を示す。なお、表中のラジアル異方性は、実施例7と同様の手法で円筒形薄膜に10箇所マーキングし、それぞれの箇所についてX線回析測定を行って薄膜の主相である強磁性化合物の全ピーク強度 $\Sigma$ IとそのC面のピーク $I_{(00)}$  (mは1~10の整数)の比 $I_{(00)}$  /  $\Sigma$ Iを求め、それらを平均したものである。

[0074]

【表13】

|      | 薄膜材料              | 円柱または円筒基板                      | ラジアル異方性 |
|------|-------------------|--------------------------------|---------|
| 試料1  | Nd-Fe-B           | 石英ガラス                          | 0. 93   |
| 試料2  | Nd-Fe-B           | 石英ガラス*                         | 0. 93   |
| 試料3  | Nd-Fe-B           | A1 <sub>2</sub> 0 <sub>3</sub> | 0. 92   |
| 試料4  | Nd-Fe-B           | Fe                             | 0. 89   |
| 試料5  | Nd-Fe-B           | Pe-Ni                          | 0. 88   |
| 試料6  | Nd-Fe-B           | Fe-Co                          | 0. 91   |
| 試料7  | Nd-Fe-B           | TiN                            | 0. 90   |
| 試料8  | Co-Cr             | 石英ガラス                          | 0. 93   |
| 試料9  | Baフェライト           | 石英ガラス                          | 0. 89   |
| 試料10 | (Nd, Tb)—Fe—B     | 石英ガラス                          | 0. 93   |
| 試料11 | (Nd, Tb)—Fe—B     | Fe-Ni                          | 0. 90   |
| 試料12 | (Nd, Tb) — Fe — B | TiN                            | 0. 92   |

\*印は円筒基板、それ以外は円柱基板

【0075】Nd-Fe-B薄膜においては、いずれの 円柱基板においても0.88以上の高い値が得られ、ガ ラス、金属、合金、酸化物、窒化物等幅広い材料が使用 できることがわかる。また、Co-Cr、Baフェライ 50

ト薄膜の場合も同様に高いラジアル異方性を実現していることから、薄膜材料としては、Nd-Fe-B等の希土類-遷移金属系磁石合金のみならず、Co-Cr、Baフェライトに代表される垂直磁気記録材料、さらに

は、光磁気記録材料も使用できることは明らかである。 そして、材料として本発明の(Nd、R)-M-B合金 を用いた場合には、表9と上述の表5、表6の結果より 明らかなように、高いラジアル異方性および高い最大エ ネルギー積を有する円筒形薄膜磁石が実現できる。

【0076】実施例9.図14に示した成膜装置におけ るターゲット4をSiO2とし、基板温度100℃、A rガス2Paとして実施例7と同様の手法でCu円柱基 板側面に約0.5μm厚のSiO2バッファ層を形成し た。その後、ターゲットをNd-Fe-B焼結合金に取 10 り替え、基板温度560℃、Arガス4PaとしてSi\*

\* O<sub>2</sub> バッファ層上に約 2 μ mのN d - F e - B円筒形薄 膜を形成した。表10に基板とNd-Fe-B円筒形薄 膜との密着性を調べた結果を示す。また、比較例として バッファ層を形成せずにCu円柱基板上に直接NdーF e-B薄膜を形成した場合についても合わせて示す。な お、密着性はテープ引き剥がし試験、すなわち、Nd-Fe-B円筒形薄膜にテープを張り付けたのち一定の速 度と角度で引き剥がして円筒形薄膜が基板から剥離する か否かにより評価した。

26

[0077]

【表14】

| 2X I U |      |       |             |
|--------|------|-------|-------------|
|        | 基板材料 | パッファ層 | 密着性         |
|        |      |       | (テープ引剝かし試験) |
| 本実施例   | Cu   | SiO2  | 全く剝がれない     |
| 比較例    | Cu   | 無し    | ほとんど剥がれる    |

【0078】比較例では密着性が低いため円筒形薄膜が ほとんど剥がれてしまうが、この実施例では基板からの 円筒形薄膜の剥離は認められず、バッファ層を形成した 20 効果により薄膜の密着性が向上する。

【0079】実施例10.図14に示した成膜装置にお けるターゲット4をTiまたはZr金属とし、基板温度 200℃、Arガス2Paとして実施例7と同様の手法 で石英ガラスまたはF e 円柱基板上に約 0.5 μ m厚の ※

※TiまたはZrバッファ層を形成した。その後、ターゲ ットをCo-Cr合金に取り替え、基板温度300℃、 Arガス5Paとしてバッファ層上に約1μmのCo-Cr円筒形薄膜を形成した。表11にこの実施例とバッ ファ層を形成せずに円柱基板上に直接Co-Cr薄膜を 形成した例を示す。

[0080]

【表15】

|      | 基板材料  | パッファ層 | ラジアル異方性 |
|------|-------|-------|---------|
| 試料1  | 石英ガラス | Ti    | 0. 99   |
| 試料2  | 石英ガラス | Zr    | 0. 98   |
| 試料3  | Fe    | Ti    | 0. 99   |
| 比較例1 | 石英ガラス | 無し    | 0. 93   |
| 比較例2 | Fe    | 無し    | 0. 92   |

【0081】円柱基板上にバッファ層を形成した効果に よりラジアル異方性が向上する。

#### [0082]

【発明の効果】以上説明したとおり、この発明の請求項 第1項は、物理蒸着法により作製され、Nd2Fen B 型の強磁性化合物を主相とする(Ndix Rx), Mirra B.合金(RはTb、Ho、Dyより選ばれる少なくと も1種以上、MはFe金属、または、Co、Niより選 ばれる少なくとも1種以上を含むFe基合金) からなる 薄膜磁石であって、その組成は $0.04 \le x \le 0.10$ 、  $0.11 \le y \le 0.15$  15 るので、ボンド磁石あるいは従来の薄膜磁石に比べて高 いエネルギー積が得られ、デバイスの小型化、高出力化 を図ることができるという効果を奏する。

【0083】この発明の請求項第2項は、真空槽中に配 置された基板に成膜することによりNd2Feu B型の 強磁性化合物を主相とする(Ndia Ri),Mina Bi

合金(RはTb、Ho、Dyより選ばれる少なくとも1 種以上、MはFe金属、または、Co、Niより選ばれ る少なくとも1種以上を含むFe基合金)からなり、そ の組成は $0.04 \le x \le 0.10$ 、 $0.11 \le y \le 0.15$ および0.08≦z≦0.15である薄膜磁石を製造する 方法であって、上記基板を所定温度に加熱し、所定のガ ス圧力、所定の成膜速度で上記基板に成膜するので、ボ ンド磁石あるいは従来に比べて高いエネルギー積を有す る薄膜磁石が製造でき、デバイスの小型化、高出力化を 図ることができるという効果を奏する。

【0084】この発明の請求項第3項は、基板の温度を 530~570℃とするので、さらに高い保磁力を実現 でき、140k J/m 以上の最大エネルギー積が得ら れるという効果を奏する。

【0085】この発明の請求項第4項は、成膜速度を 0.1~4μm/時間とするので、さらに高い残留磁化 を実現でき、140k J/m 以上の最大エネルギー積 が得られるという効果を奏する。

【0086】この発明の請求項第5項は、ガス圧力を 0.05~4 Pa とするので、さらに高い残留磁化を実 現でき、 $140 \, \text{kJ/m}^3$ 以上の最大エネルギー積が得 られるという効果を奏する。

【0087】この発明の請求項第6項は、基板温度530~570℃かつ成膜速度0.1~ $4\mu$  m/時間かつガス圧力0.05~4Pa で成膜するので、高い残留磁化および保磁力を実現できるため、160k J/m³以上の最大エネルギー積が得られるという効果を奏する。

【0088】この発明の請求項第7項は、円柱または円筒形状の基板と、この基板の側面に成膜された垂直磁化膜とを備え、ラジアル異方性を有するので、ミクロンオーダーの真円度およびラジアル方向の寸法精度が確保されたラジアル異方性を有する円筒形強磁性体を非加工で得ることができるという効果を奏する。また、ミリサイズまたはそれ以下のサイズでも高いラジアル異方性を有する円筒形強磁性体を精度よく作製できるので、モータ、回転センサ等のデバイスの超小型化、高性能化に貢献できるという効果も奏する。

【0089】この発明の請求項第8項は、垂直磁化膜が  $Nd_2Fe_{ii}$  B型の強磁性化合物を主相とする( $Nd_{ii}$  R.)、 $M_{ii}$  B.合金(RiTb、Ho、Dy より選ばれる少なくとも1種以上、MiFe 金属、または、Co、Ni より選ばれる少なくとも1種以上を含むFe 基合金)からなり、その組成は $0.04 \le x \le 0.10$ 、 $0.11 \le y \le 0.15$  および $0.08 \le z \le 0.15$  であるので、高いラジアル異方性を実現できると共に高い最大エネルギー積を達成できるという効果を奏する。

【0090】この発明の請求項第9項は、基板と垂直磁 30 化膜との間にバッファ層が設けられているので、基板と強磁性薄膜との密着性を向上させることができるという効果を奏する。また、バッファ層により垂直磁化膜の結晶配向性を向上させ、高いラジアル異方性を実現できるという効果も奏する。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の一実施例による薄膜磁石を形成するための成膜装置を示す概略断面図である。

【図2】 この発明による薄膜磁石を形成するための他の成膜装置を示す概略断面図である。

【図3】 この発明による薄膜磁石を形成するためのさらに他の成膜装置を示す概略断面図である。

【図4】 この発明による薄膜磁石を形成するためのさらに他の成膜装置を示す水平概略断面図である。

【図5】 図4のA-A、線に沿った断面図である。

【図6】 この発明による薄膜磁石のX線回析パターンを示す線図である。

28

【図7】 この発明の実施例3における薄膜磁石についての磁気特性の基板温度依存性を示す線図である。

【図8】 この発明の実施例4における薄膜磁石についての磁気特性の成膜速度依存性を示す線図である。

【図9】 この発明の実施例5における薄膜磁石についての磁気特性のArガス圧依存性を示す線図である。

【図10】 この発明の一実施例による円筒形強磁性薄10 膜を示す概略断面図である。

【図11】 この発明の他の実施例による円筒形強磁性 薄膜を示す概略断面図である。

【図12】 この発明のさらに他の実施例による円筒形強磁性薄膜を示す概略断面図である。

【図13】 この発明のさらに他の実施例によるバッファ層を有する円筒形強磁性薄膜を示す概略断面図である

【図14】 この発明による円筒形強磁性薄膜を形成するための成膜装置を示す概略断面図である。

20 【図15】 図14のB-B'線に沿った断面図である。

【図16】 この発明のさらに他の実施例による円筒形 強磁性薄膜を形成するための成膜装置を示す概略断面図 である。

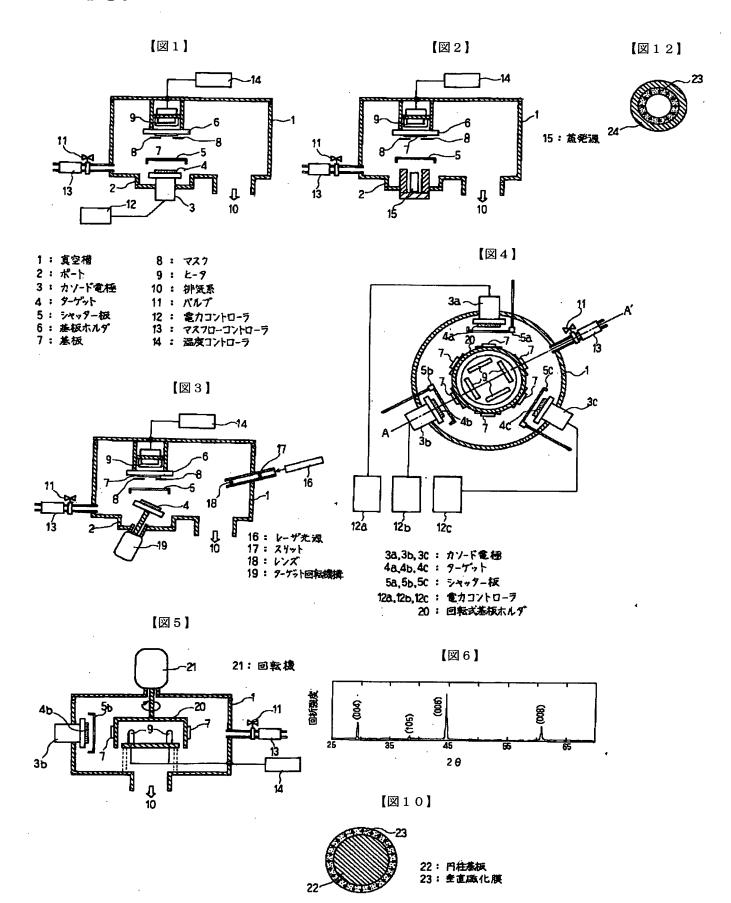
【図17】 この発明のさらに他の実施例による円筒形 強磁性薄膜を形成するための成膜装置を示す概略断面図 である。

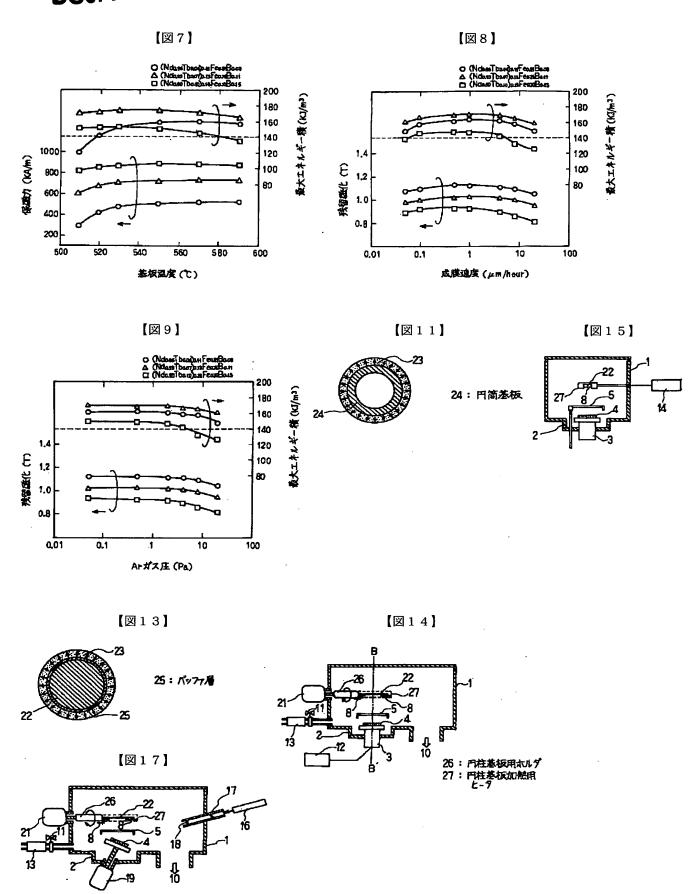
【図18】 この発明のさらに他の実施例による円筒形 強磁性薄膜を形成するための成膜装置を示す概略断面図 である。

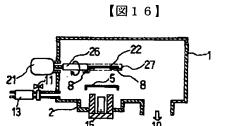
【図19】 この発明の実施例7による円筒形強磁性薄膜のX線回析パターンを示す線図である。

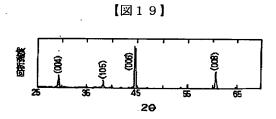
## 【符号の説明】

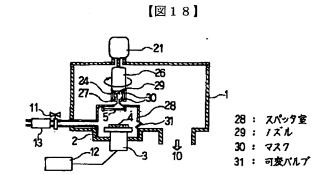
1 真空槽、2 ポート、3、3 a、3 b、3 c カソード電極、4、4 a、4 b、4 c ターゲット、5、5 a、5 b、5 c シャッター板、6 基板ホルダ、7 基板、8 マスク、9 ヒータ、10 排気系、11バルブ、12、12 a、12 b、12 c 電力コントローラ、13 マスフローコントローラ、14 温度コントローラ、15 蒸発源、16 レーザ光源、17 スリット、18 レンズ、19 ターゲット回転機構、20 回転式基板ホルダ、21 回転機、22 円柱基板、23 垂直磁化膜、24 円筒基板、25 バッファ層。











フロントページの続き

(72)発明者 岡部 正志 尼崎市塚口本町八丁目1番1号 三菱電機 株式会社材料デバイス研究所内